

# INA234 28V、12 ビット、電流・電圧・電力モニタ、I<sup>2</sup>C インターフェイス搭載

## 1 特長

- ハイサイドまたはローサイド電流センシング
- 1.7V～5.5V 電源で動作
- 電流、電圧、電力を報告
- プログラム可能なフルスケール・レンジ: 20mV / 80mV
- 入力同相範囲: -0.3V～28V
- 電流モニタ精度:
  - 12 ビット ADC 分解能
  - ゲイン誤差 0.5% (最大値)
  - オフセット 100μV (最大値)
- 低い入力バイアス電流: 10nA (最大値)
- 平均化オプションを設定可能
- ゼネラル・コール・アドレスによりデバイス間での変換同期が可能
- アラート限界値による過電流および低電流イベント
- 1.2V 互換の I<sup>2</sup>C、SMBus インターフェイス
- 選択可能な 4 ピンのアドレスを持つ 2 つのデバイス・アドレス・オプション
- DSBGA-8 パッケージ (0.745mm × 1.508mm)
- 動作温度: -40°C および +125°C

## 2 アプリケーション

- 携帯電話 / スマートフォン
- スマート・スピーカ
- ウェアラブル
- バッテリー・チャージャ
- パワー・マネージメント
- バッテリー・セル・モニタとバランス
- ラック・サーバー

## 3 概要

INA234 デバイスは、12 ビット・デジタル電流モニタで、I<sup>2</sup>C/SMBus 互換のインターフェイスを内蔵しており、1.2V、1.8V、3.3V、5.0V などの広範なデジタル・バス電圧と互換性があります。このデバイスは、外付けの検出抵抗の両端の電圧を監視し、電流、バス電圧、電力の値を報告します。

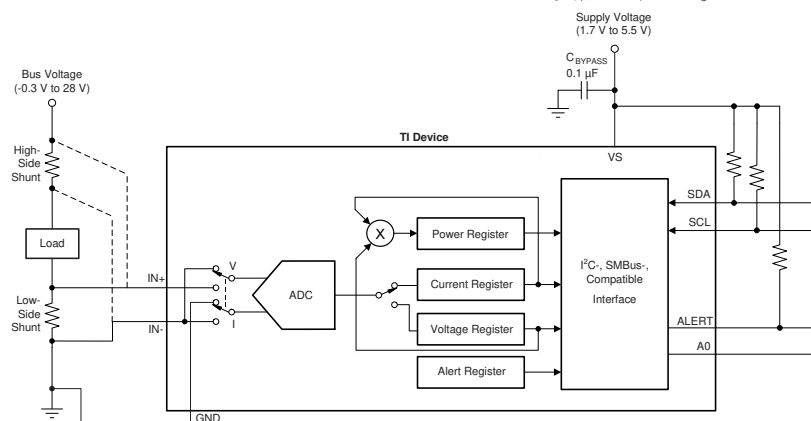
INA234 は、ADC 変換時間と平均化をプログラム可能です。さらに、このデバイスにはプログラム可能な較正值および内蔵乗算器があり、アンペア単位の電流およびワット単位の電力の数値を直接読み出すことができます。このデバイスは、IN- ピンに印加されるバス電圧を監視し、過電流、低電流、過電圧、低電圧状態に対してアラートを発生できます。電流測定モードでは入力インピーダンスが高いため、値の小さいシステム電流の測定に必要となる大きな電流検出抵抗を使用できます。

INA234 は、電源電圧にかかわらず、-0.3V～28V の同相バス電圧での電流を検出できます。このデバイスは、単一の 1.7V～5.5V 電源で動作し、通常動作で標準 300μA の電流を消費します。このデバイスは、低消費電力のスタンバイ・モードに移行でき、このときの動作電流はわずか 2.2μA (標準値) です。

### パッケージ情報 (1)

| 部品番号(2) | パッケージ     | 本体サイズ (公称)        |
|---------|-----------|-------------------|
| INA234  | DSBGA (8) | 0.745mm × 1.508mm |

- 利用可能なパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。
- INA234 は A および B のデバイス・アドレス・オプションで利用できます。A デバイスと B デバイスのアドレスの違いについては、表 7-1 を参照してください。



ハイサイドまたはローサイドのセンシング・アプリケーション



## 目次

|                                     |    |                             |    |
|-------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| 1 特長.....                           | 1  | 7.4 デバイスの機能モード.....         | 14 |
| 2 アプリケーション.....                     | 1  | 7.5 プログラミング.....            | 15 |
| 3 概要.....                           | 1  | 7.6 レジスタ・マップ.....           | 19 |
| 4 改訂履歴.....                         | 2  | 8 アプリケーションと実装.....          | 25 |
| 5 ピン構成および機能.....                    | 3  | 8.1 アプリケーション情報.....         | 25 |
| 6 仕様.....                           | 4  | 8.2 代表的なアプリケーション.....       | 29 |
| 6.1 絶対最大定格.....                     | 4  | 8.3 電源に関する推奨事項.....         | 32 |
| 6.2 ESD 定格.....                     | 4  | 8.4 レイアウト.....              | 32 |
| 6.3 推奨動作条件.....                     | 4  | 9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....   | 34 |
| 6.4 熱に関する情報.....                    | 4  | 9.1 デバイスのサポート.....          | 34 |
| 6.5 電気的特性.....                      | 5  | 9.2 ドキュメントのサポート.....        | 34 |
| 6.6 タイミング要件 (I <sup>2</sup> C)..... | 7  | 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法..... | 34 |
| 6.7 タイミング図.....                     | 7  | 9.4 サポート・リソース.....          | 34 |
| 6.8 代表的特性.....                      | 8  | 9.5 商標.....                 | 34 |
| 7 詳細説明.....                         | 12 | 9.6 静電気放電に関する注意事項.....      | 34 |
| 7.1 概要.....                         | 12 | 9.7 用語集.....                | 34 |
| 7.2 機能ブロック図.....                    | 12 | 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報..... | 34 |
| 7.3 機能説明.....                       | 12 |                             |    |

## 4 改訂履歴

| Changes from Revision B (May 2022) to Revision C (March 2023)  | Page |
|----------------------------------------------------------------|------|
| • 表 7-1 を、INA234 のデバイス・オプションを示すよう更新.....                       | 16   |
| Changes from Revision A (August 2021) to Revision B (May 2022) | Page |
| • 図 6-18 を変更.....                                              | 8    |
| • パワーダウン・モードからの完全復帰時間を 40ms から 100μs に変更.....                  | 15   |
| Changes from Revision * (May 2021) to Revision A (August 2021) | Page |
| • データシート・ステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更.....                         | 1    |

## 5 ピン構成および機能

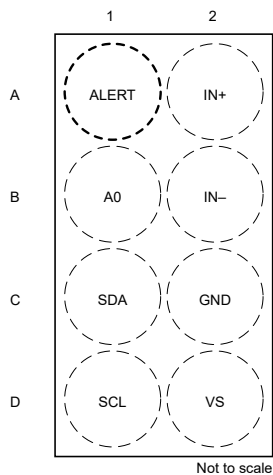


図 5-1. YBJ パッケージ 8 パンプ DSBGA (上面図)

表 5-1. ピン機能

| ピン    |             | 種類              | 説明                                                                                                      |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | YBJ (DSBGA) |                 |                                                                                                         |
| A0    | B1          | デジタル入力          | アドレス・ピン。GND、SCL、SDA、または VS に接続します。ピンの設定と対応するアドレスの一覧を、表 7-1 に示します。                                       |
| ALERT | A1          | デジタル出力          | 多機能アラート、オープン・ドレイン出力。このピンは、アラートによりフォルト状態を通知するか、変換が完了したときにホストに通知するよう構成できます。                               |
| GND   | C2          | グラウンド           | アナログとデジタルの両方のグラウンド。                                                                                     |
| IN-   | B2          | アナログ入力          | 電流検出の負入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のグラウンド側に接続します。バス電圧の測定は、このピンを基準にして行われます。 |
| IN+   | A2          | アナログ入力          | 電流検出の正入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。                           |
| SCL   | D1          | デジタル入力          | シリアル・バス・クロック・ライン、オープン・ドレイン入力。                                                                           |
| SDA   | C1          | デジタル<br>入力 / 出力 | シリアル・バス・データ・ライン、オープン・ドレイン入出力                                                                            |
| VS    | D2          | 電源              | 電源、1.7V~5.5V                                                                                            |

## 6 仕様

### 6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

|                       |                                  | 最小値       | 最大値 | 単位 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----|----|
| $V_s$                 | 電源電圧                             |           | 6   | V  |
| $V_{IN+}$ , $V_{IN-}$ | 差動 ( $V_{IN+}$ ) - ( $V_{IN-}$ ) | -26       | 26  | V  |
|                       | 同相                               | GND - 0.3 | 30  | V  |
| $V_{IO}$              | SDA、SCL、ALERT、A0                 | GND - 0.3 | 6   | V  |
|                       | 各ピンの入力電流                         |           | 5   | mA |
|                       | オープン・ドレインのデジタル出力電流 (SDA、ALERT)   |           | 10  | mA |
| $T_A$                 | 動作温度                             | -55       | 150 | °C |
| $T_J$                 | 接合部温度                            |           | 150 | °C |
| $T_{stg}$             | 保存温度                             | -65       | 150 | °C |

- (1) 絶対最大定格の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用方法、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。

### 6.2 ESD 定格

|             |      |                                                                 | 値     | 単位 |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|----|
| $V_{(ESD)}$ | 静電放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン <sup>(1)</sup>    | ±2000 | V  |
|             |      | デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠、すべてのピン <sup>(2)</sup> | ±1000 |    |

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。  
 (2) JEDEC のドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。

### 6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

|          |          | 最小値       | 公称値 | 最大値 | 単位 |
|----------|----------|-----------|-----|-----|----|
| $V_{CM}$ | 同相入力範囲   | GND - 0.3 |     | 28  | V  |
| $V_s$    | 動作電源電圧範囲 | 1.7       |     | 5.5 | V  |
| $T_A$    | 周囲温度     | -40       |     | 125 | °C |

### 6.4 熱に関する情報

| 熱評価基準 <sup>(1)</sup> |                     | INA234 |             | 単位   |
|----------------------|---------------------|--------|-------------|------|
|                      |                     |        | YBJ (DSBGA) |      |
|                      |                     |        | 8 ピン        |      |
| $R_{\theta JA}$      | 接合部から周囲への熱抵抗        | 146.8  | 62.2        | °C/W |
| $R_{\theta JC(top)}$ | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 70.5   | 0.5         | °C/W |
| $R_{\theta JB}$      | 接合部から基板への熱抵抗        | 67.1   | 20.4        | °C/W |
| $\Psi_{JT}$          | 接合部から上面への特性パラメータ    | 4.1    | 0.3         | °C/W |
| $Y_{JB}$             | 接合部から基板への特性パラメータ    | 66.7   | 20.2        | °C/W |
| $R_{\theta JC(bot)}$ | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし   | 該当なし        | °C/W |

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション・レポートを参照してください。

## 6.5 電気的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_S = 3.3\text{V}$ ,  $V_{\text{SENSE}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} = 0\text{mV}$ ,  $V_{\text{IN}-} = V_{\text{BUS}} = 12\text{V}$  (特に記述のない限り)

| パラメータ                                                            |                               | テスト条件                                                                                                                        | 最小値      | 標準値       | 最大値       | 単位                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------------|
| <b>入力</b>                                                        |                               |                                                                                                                              |          |           |           |                              |
| CMRR                                                             | 同相除去                          | $V_{\text{CM}} = -0.3\text{V} \sim 28\text{V}$ , $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$                            | 100      | 120       |           | dB                           |
|                                                                  | シャント電圧入力範囲                    | ADCRANGE = 0                                                                                                                 | -81.9175 |           | 81.92     | mV                           |
|                                                                  |                               | ADCRANGE = 1                                                                                                                 | -20.4794 |           | 20.48     | mV                           |
| $V_{\text{os}}$                                                  | シャント・オフセット電圧                  | $V_{\text{CM}} = 12\text{V}$                                                                                                 |          |           | $\pm 100$ | $\mu\text{V}$                |
| $dV_{\text{os}}/dT$                                              | シャント・オフセット電圧ドリフト              | $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$                                                                            |          |           | $\pm 0.5$ | $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ |
| $V_{\text{os}_b}$                                                | IN- バスのオフセット電圧                |                                                                                                                              |          |           | $\pm 15$  | mV                           |
| $dV_{\text{os}_b}/dT$                                            | IN- バスのオフセット電圧ドリフト            | $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$                                                                            |          |           | $\pm 100$ | $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ |
| $\text{PSRR}_{\text{SHUNT}}$                                     | 電源除去比<br>(電流の測定)              | $V_S = 1.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ , $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$                                      |          | $\pm 0.5$ | $\pm 2.5$ | $\mu\text{V}/\text{V}$       |
| $\text{PSRR}_{\text{BUS}}$                                       | 電源除去比<br>(電圧の測定)              | $V_S = 1.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ , $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ ,<br>$V_{\text{IN}-} = 105\text{mV}$ |          | $\pm 0.5$ | $\pm 2.5$ | mV/V                         |
| $Z_{\text{IN-}}$                                                 | IN- の入力インピーダンス                | バス電圧の測定モード                                                                                                                   |          | 1.05      |           | M $\Omega$                   |
| $I_{\text{B\_SHDWN}}$                                            | 入力リークage                      | IN+, IN-, シャットダウン・モード                                                                                                        |          | 0.1       | 5         | nA                           |
| $I_{\text{B}}$                                                   | 入力バイアス電流                      | IN+, IN-, 電流測定モード                                                                                                            |          | 0.1       | 10        | nA                           |
| <b>DC 精度</b>                                                     |                               |                                                                                                                              |          |           |           |                              |
| $R_{\text{DIFF}}$                                                | 差動入力インピーダンス<br>(IN+ から IN- へ) | シャントまたは電流測定モード、 $V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} < 82\text{mV}$                                                              |          | 140       |           | k $\Omega$                   |
|                                                                  | ADC 分解能                       | $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$                                                                             |          | 12        |           | ビット                          |
| 1LSB ステップ・サイズ                                                    | シャント電圧、ADC RANGE = 0          | シャント電圧、ADCRANGE = 0                                                                                                          |          | 40        |           | $\mu\text{V}$                |
|                                                                  |                               | シャント電圧、ADCRANGE = 1                                                                                                          |          | 10        |           | $\mu\text{V}$                |
|                                                                  |                               | バス電圧                                                                                                                         |          | 25.6      |           | mV                           |
| ADC 変換時間<br>( $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ ) |                               | CT ビット=000                                                                                                                   | 133      | 140       | 147       | $\mu\text{s}$                |
|                                                                  |                               | CT ビット=001                                                                                                                   | 194      | 204       | 214       | $\mu\text{s}$                |
|                                                                  |                               | CT ビット=010                                                                                                                   | 315      | 332       | 349       | $\mu\text{s}$                |
|                                                                  |                               | CT ビット=011                                                                                                                   | 559      | 588       | 617       | $\mu\text{s}$                |
|                                                                  |                               | CT ビット=100                                                                                                                   | 1.045    | 1.100     | 1.155     | ms                           |
|                                                                  |                               | CT ビット=101                                                                                                                   | 2.01     | 2.116     | 2.222     | ms                           |
|                                                                  |                               | CT ビット=110                                                                                                                   | 3.948    | 4.156     | 4.364     | ms                           |
|                                                                  |                               | CT ビット=111                                                                                                                   | 7.832    | 8.244     | 8.656     | ms                           |
| $G_{\text{SERR}}$                                                | シャント電圧のゲイン誤差                  |                                                                                                                              |          |           | $\pm 0.5$ | %                            |
| $G_{\text{S\_DRFT}}$                                             | シャント電圧のゲイン誤差ドリフト              | $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$                                                                            |          |           | 50        | ppm/ $^\circ\text{C}$        |
| $G_{\text{BERR}}$                                                | $V_{\text{IN-}}$ 電圧のゲイン誤差     |                                                                                                                              |          |           | $\pm 0.5$ | %                            |
| $G_{\text{B\_DRFT}}$                                             | $V_{\text{IN-}}$ 電圧のゲイン誤差ドリフト | $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$                                                                            |          |           | 50        | ppm/ $^\circ\text{C}$        |
| INL                                                              | 積分非直線性                        |                                                                                                                              |          | $\pm 2$   |           | m%                           |
| DNL                                                              | 微分非直線性                        |                                                                                                                              |          | $\pm 0.1$ |           | LSB                          |
| <b>電源</b>                                                        |                               |                                                                                                                              |          |           |           |                              |
| $I_{\text{Q}}$                                                   | 静止電流                          | $V_{\text{SENSE}} = 0\text{mV}$                                                                                              |          | 300       | 380       | $\mu\text{A}$                |
|                                                                  |                               | $I_{\text{Q}}$ と温度との関係、 $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$                                                    |          |           | 500       | $\mu\text{A}$                |
|                                                                  |                               | シャットダウン                                                                                                                      |          | 2.2       | 3         | $\mu\text{A}$                |
| $V_{\text{POR}}$                                                 | パワーオン・リセットのスレッショルド            | $V_S$ の立ち下がり                                                                                                                 |          | 0.95      |           | V                            |

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_S = 3.3\text{V}$ ,  $V_{\text{SENSE}} = V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-} = 0\text{mV}$ ,  $V_{\text{IN}-} = V_{\text{BUS}} = 12\text{V}$  (特に記述のない限り)

| パラメータ            |                | テスト条件                                                                                                                   | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位            |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>SMBUS</b>     |                |                                                                                                                         |     |     |     |               |
|                  | SMBUS タイムアウト   |                                                                                                                         |     | 28  | 35  | ms            |
| <b>デジタル入出力</b>   |                |                                                                                                                         |     |     |     |               |
|                  | 入力容量           |                                                                                                                         |     | 3   |     | pF            |
| $V_{\text{IH}}$  | ロジック入力レベル、High | $V_S = 1.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ , $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$                                | 0.9 |     | 5.5 | V             |
| $V_{\text{IL}}$  | ロジック入力レベル、Low  | $V_S = 1.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ , $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$                                | 0   |     | 0.4 | V             |
| $V_{\text{HYS}}$ | ヒステリシス         |                                                                                                                         |     | 130 |     | mV            |
| $V_{\text{OL}}$  | ロジック出力レベル、Low  | $I_{\text{OL}} = 3\text{mA}$ , $V_S = 1.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ , $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ | 0   |     | 0.3 | V             |
|                  | デジタル・リーク入力電流   | $0 \leq V_{\text{INPUT}} \leq V_S$                                                                                      | -1  |     | 1   | $\mu\text{A}$ |

## 6.6 タイミング要件 (I<sup>2</sup>C)

|                                  |                                             | 最小値  | 公称値 | 最大値  | 単位  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------|-----|------|-----|
| I <sup>2</sup> C バス (ファスト・モード)   |                                             |      |     |      |     |
| F <sub>(SCL)</sub>               | I <sup>2</sup> C クロック周波数                    | 1    |     | 400  | kHz |
| t <sub>(BUF)</sub>               | ストップ条件とスタート条件間のバス解放時間                       | 600  |     |      | ns  |
| t <sub>(HDSTA)</sub>             | 再スタート条件の後のホールド時間。この期間が経過した後、最初のクロックが生成されます。 | 100  |     |      | ns  |
| t <sub>(SUSTA)</sub>             | 再スタート条件のセットアップ時間                            | 100  |     |      | ns  |
| t <sub>(SUSTO)</sub>             | ストップ条件のセットアップ時間                             | 100  |     |      | ns  |
| t <sub>(HDDAT)</sub>             | データ・ホールド時間                                  | 10   |     | 900  | ns  |
| t <sub>(SUDAT)</sub>             | データ・セットアップ時間                                | 100  |     |      | ns  |
| t <sub>(LOW)</sub>               | SCL クロックの Low 期間                            | 1300 |     |      | ns  |
| t <sub>(HIGH)</sub>              | SCL クロックの High 期間                           | 600  |     |      | ns  |
| t <sub>F</sub>                   | データ立ち下がり時間                                  |      |     | 300  | ns  |
| t <sub>F</sub>                   | クロック立ち下がり時間                                 |      |     | 300  | ns  |
| t <sub>R</sub>                   | クロック立ち上がり時間                                 |      |     | 300  | ns  |
| t <sub>R</sub>                   | クロック立ち上がり時間 (SCLK ≤ 100kHz)                 |      |     | 1000 | ns  |
| I <sup>2</sup> C バス (ハイスピード・モード) |                                             |      |     |      |     |
| F <sub>(SCL)</sub>               | I <sup>2</sup> C クロック周波数                    | 10   |     | 2940 | kHz |
| t <sub>(BUF)</sub>               | ストップ条件とスタート条件間のバス解放時間                       | 160  |     |      | ns  |
| t <sub>(HDSTA)</sub>             | 再スタート条件の後のホールド時間。この期間が経過した後、最初のクロックが生成されます。 | 100  |     |      | ns  |
| t <sub>(SUSTA)</sub>             | 再スタート条件のセットアップ時間                            | 100  |     |      | ns  |
| t <sub>(SUSTO)</sub>             | ストップ条件のセットアップ時間                             | 100  |     |      | ns  |
| t <sub>(HDDAT)</sub>             | データ・ホールド時間                                  | 10   |     | 125  | ns  |
| t <sub>(SUDAT)</sub>             | データ・セットアップ時間                                | 20   |     |      | ns  |
| t <sub>(LOW)</sub>               | SCL クロックの Low 期間                            | 200  |     |      | ns  |
| t <sub>(HIGH)</sub>              | SCL クロックの High 期間                           | 60   |     |      | ns  |
| t <sub>F</sub>                   | データ立ち下がり時間                                  |      |     | 80   | ns  |
| t <sub>F</sub>                   | クロック立ち下がり時間                                 |      |     | 40   | ns  |
| t <sub>R</sub>                   | クロック立ち上がり時間                                 |      |     | 40   | ns  |

## 6.7 タイミング図

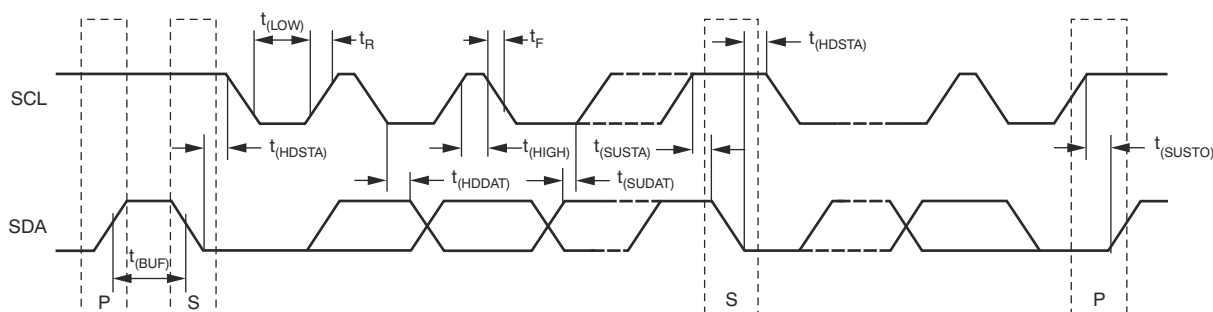


図 6-1. I<sup>2</sup>C のタイミング図

## 6.8 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{VS} = 3.3\text{V}$ 、 $V_{CM} = 12\text{V}$ 、 $V_{SENSE} = (V_{IN+} - V_{IN-}) = 0\text{mV}$  (特に記述のない限り)

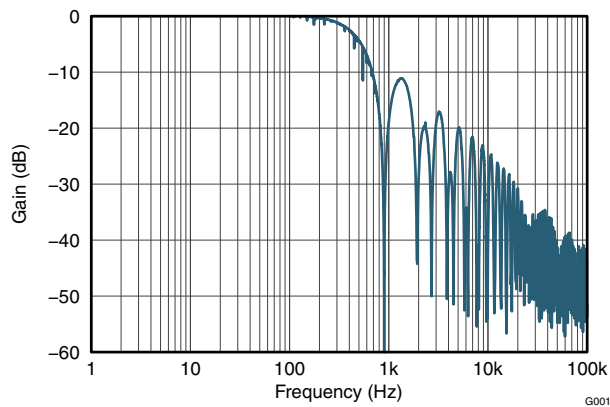


図 6-2. 周波数応答

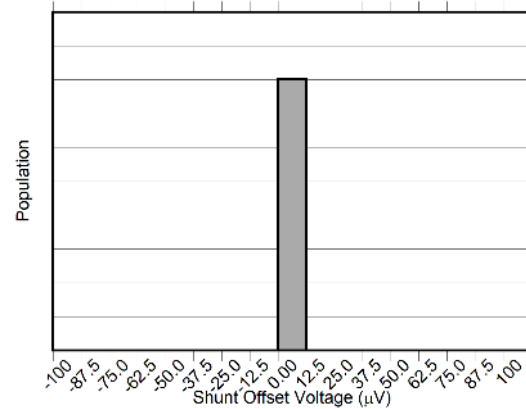


図 6-3. シャント入力オフセット電圧の製造分布

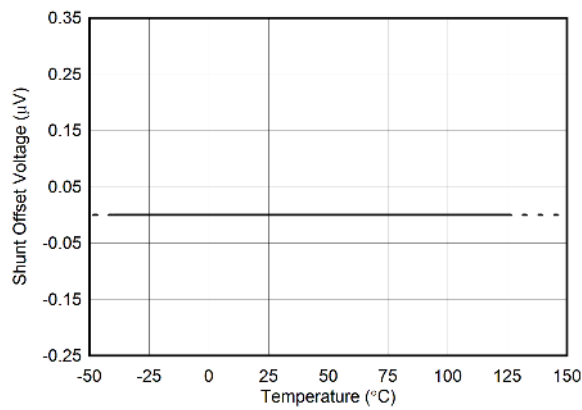


図 6-4. シャント入力オフセット電圧と温度との関係

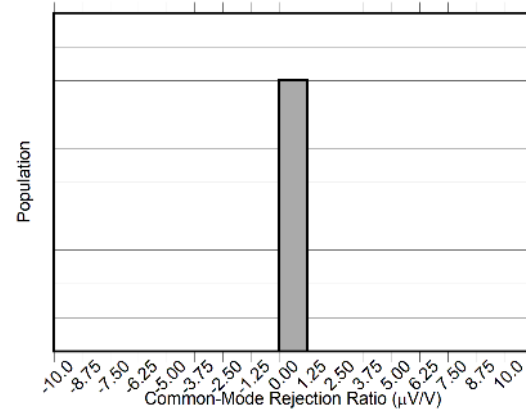


図 6-5. CMRR の製造分布

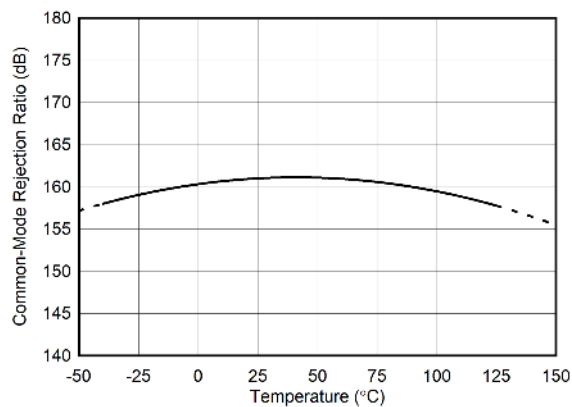


図 6-6. シャント入力 CMRR と温度との関係

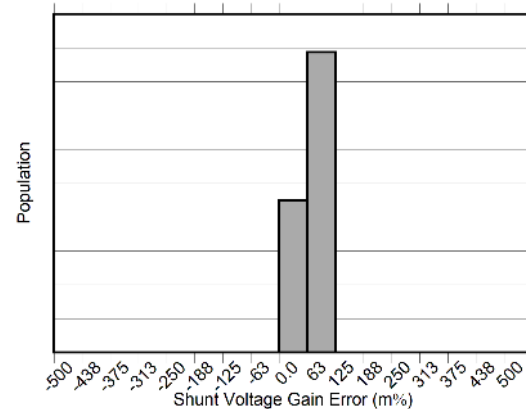


図 6-7. シャント電圧のゲイン誤差の製造分布

## 6.8 代表的特性 (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{VS} = 3.3\text{V}$ ,  $V_{CM} = 12\text{V}$ ,  $V_{SENSE} = (V_{IN+} - V_{IN-}) = 0\text{mV}$  (特に記述のない限り)

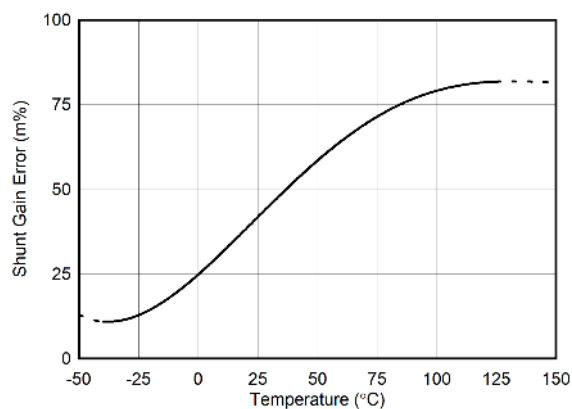


図 6-8. シャントのゲイン誤差と温度との関係

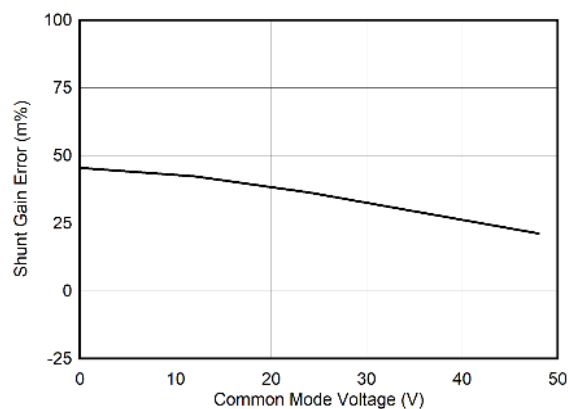


図 6-9. シャントのゲイン誤差と同相電圧の関係

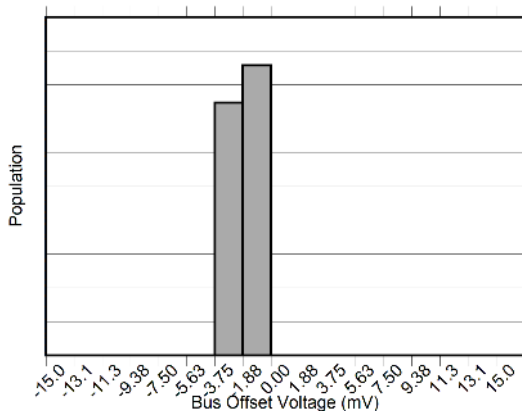


図 6-10. バスのオフセット電圧 ( $V_{IN-}$ ) の製造分布

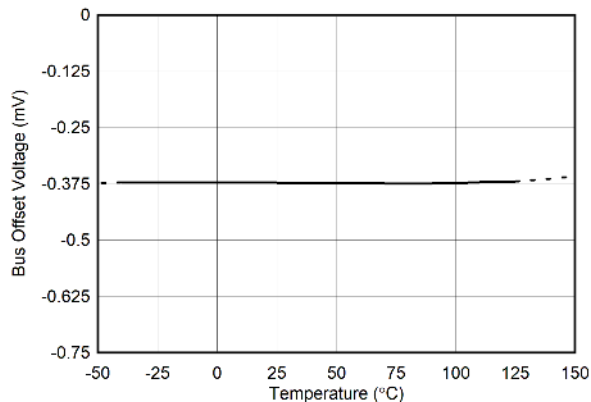


図 6-11. バスのオフセット電圧 ( $V_{IN-}$ ) と温度との関係

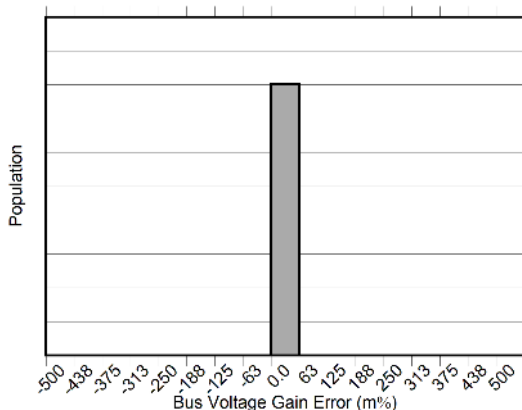


図 6-12. バス電圧 ( $V_{IN-}$ ) のゲイン誤差の製造分布

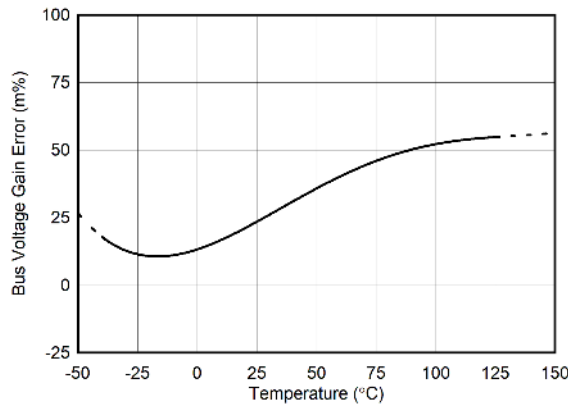


図 6-13. バス電圧 ( $V_{IN-}$ ) のゲイン誤差と温度との関係

## 6.8 代表的特性 (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{VS} = 3.3\text{V}$ ,  $V_{CM} = 12\text{V}$ ,  $V_{SENSE} = (V_{IN+} - V_{IN-}) = 0\text{mV}$  (特に記述のない限り)

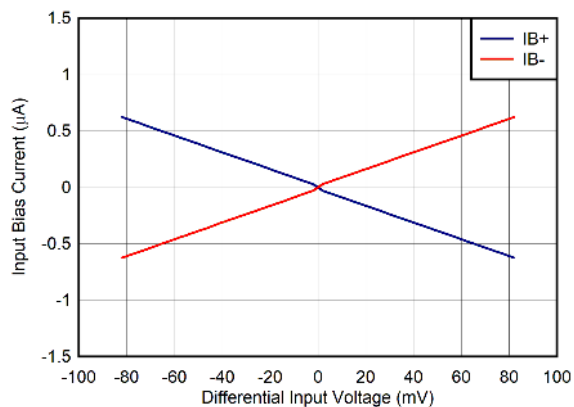


図 6-14. 入力バイアス電流と差動電圧との関係

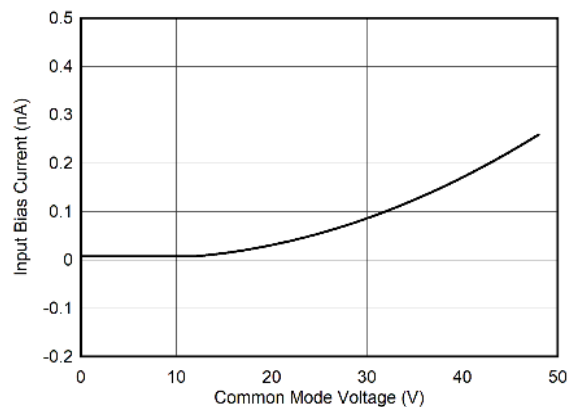


図 6-15. 入力バイアス電流と同相電圧との関係 (IB+, IB-)

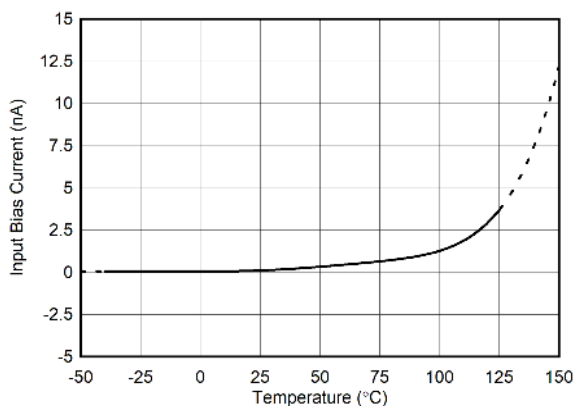


図 6-16. 入力バイアス電流と温度との関係

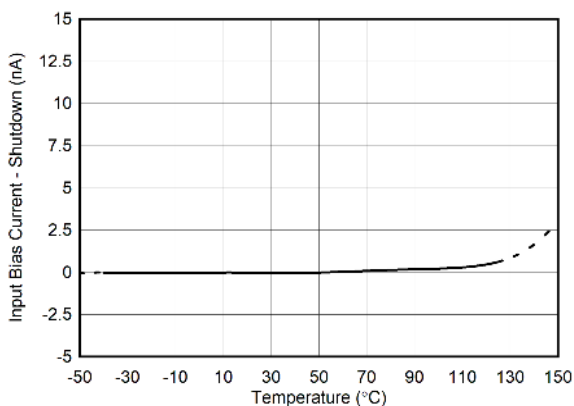


図 6-17. 入力バイアス電流と温度との関係 (シャットダウン)

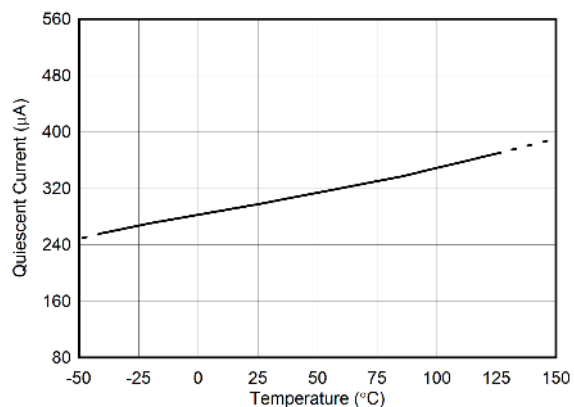


図 6-18. 静止電流と温度との関係

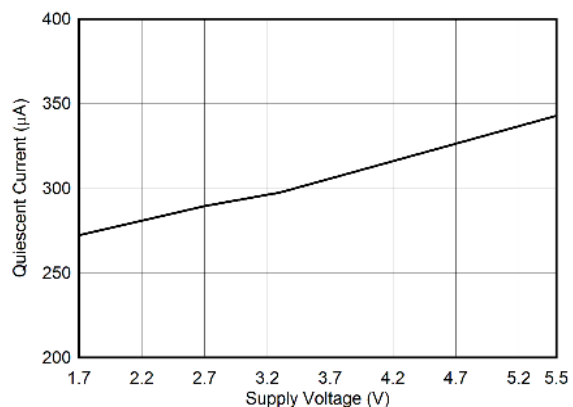


図 6-19. 静止電流と電源電圧との関係

## 6.8 代表的特性 (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{VS} = 3.3\text{V}$ ,  $V_{CM} = 12\text{V}$ ,  $V_{SENSE} = (V_{IN+} - V_{IN-}) = 0\text{mV}$  (特に記述のない限り)

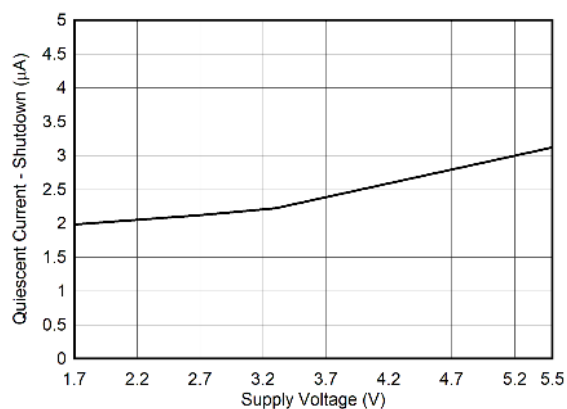


図 6-20. シャットダウン時の静止電流と電源電圧との関係

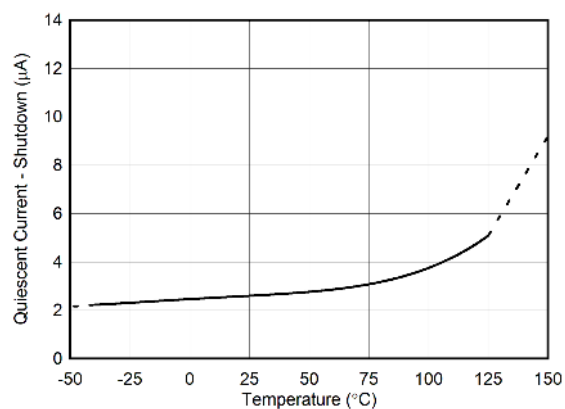


図 6-21. シャットダウン時の静止電流と温度との関係

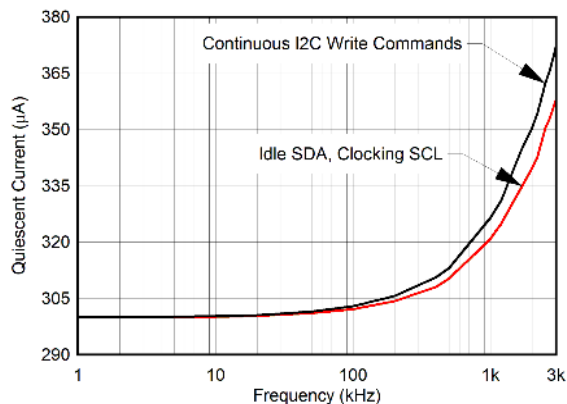


図 6-22. 静止電流とクロック (SCL) 周波数との関係

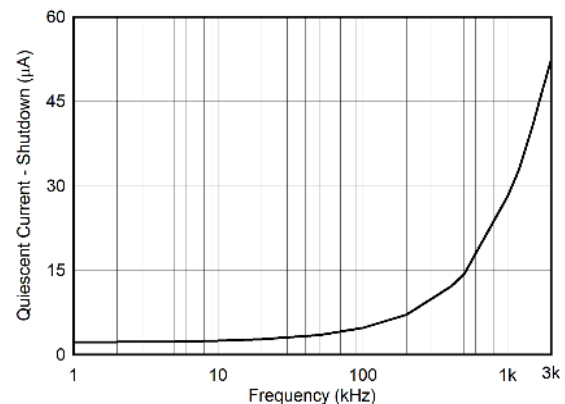


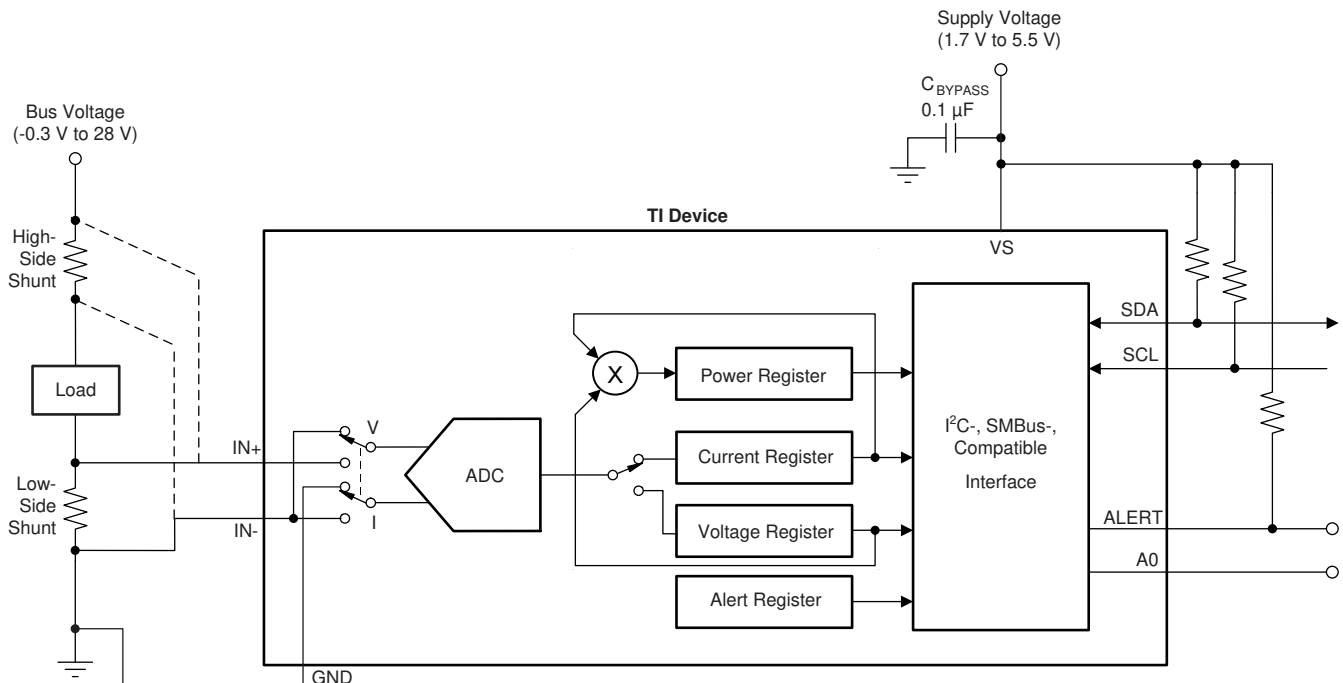
図 6-23. シャットダウン時の静止電流と SCL 周波数との関係

## 7 詳細説明

### 7.1 概要

INA234 は、 $I^2C$  および SMBus 互換のインターフェイスを備えたデジタル電流検出アンプです。このデバイスは、検出された電流を報告し、プログラム可能な範囲外制限機能を備えているため、電流が通常の動作範囲外にあるときにアラートを発行できます。内蔵の A/D コンバータ (ADC) は、さまざまな平均化モードに設定でき、連続動作とトリガ動作のどちらにも構成できます。INA234 のレジスタの詳細な情報を、「[デバイスのレジスタ](#)」に示します。

### 7.2 機能ブロック図



### 7.3 機能説明

#### 7.3.1 統合型 A/D コンバータ (ADC)

INA234 は、低オフセットの 12 ビット・デルタ・シグマ ( $\Delta\Sigma$ ) ADC を内蔵しています。この ADC は、シャント電圧とバス電圧の両方の測定を処理するために多重化されています。バス電圧の測定は、IN- と GND を基準にして行われます。シャント電圧測定は、負荷電流がシャント抵抗を流れるときに発生する電圧の差動測定で、IN+ ピンと IN- ピンの間で測定されます。シャント電圧測定の最大オフセット電圧はわずか  $100\mu V$ 、最大ゲイン誤差は 0.5% です。シャント電圧測定のオフセット電圧が低いと、与えられたシャント抵抗値について、軽負荷条件での精度が向上します。低オフセットのもう 1 つの利点は、検出抵抗の両端のより小さい電圧降下を正確に検出できることです。そのため、より小さい値のシャント抵抗が使えます。シャント抵抗の値が小さいと、電流検出回路での電力損失が減少し、最終アプリケーションの電力効率が向上します。

電源シーケンシングには特別な考慮事項はありません。IN+ ピンと IN- ピンのバス同相と、VS ピンの電源電圧は互いに独立しているためです。したがって、電源電圧がオフのときでもバス同相電圧が存在する可能性があり、その逆も可能です。

#### 7.3.2 電力の計算

**図 7-1** は、シャント電圧とバス電圧の測定の後で、電流と電力が計算されることを示しています。電力は、前回の電流の計算結果と最新のバス電圧の測定値に基づいて計算されます。**Calibration** レジスタにロードされる値が 0 の場合、通知される電力値も 0 になります。電流値と電力値は中間結果とみなされ (平均化が 1 に設定されていない限り)、内部の累積レジスタに格納されます。すべての測定サンプルの後で、新たに計算された電流値と電力値は、すべてのサンプルの測定と平均化が完了するまで、この累積レジスタに追加されます。すべてのサンプルが測定され、対応する電流と電力の

計算が完了すると、これらの各パラメータの累積平均はそれぞれの出力レジスタにロードされ、そこから読み取りが可能となります。これらの計算はバックグラウンドで実行されるため、変換時間全体には追加されません。

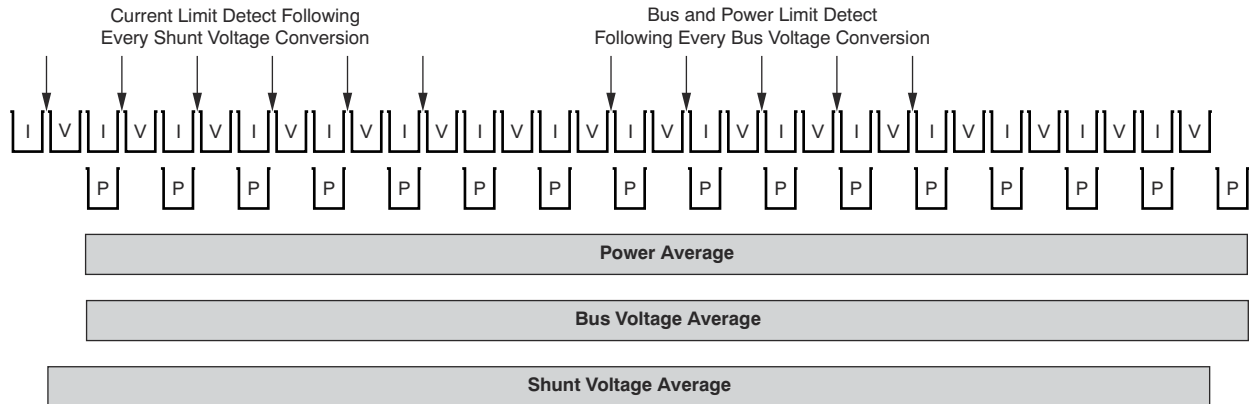


図 7-1. 電力の計算方式

### 7.3.3 小さいバイアス電流

INA234 は電流測定を行うとき、入力バイアス電流が非常に小さいことが特長で、これにはいくつかの利点があります。INA234 は、入力バイアス電流が小さいため、アクティブ状態とシャットダウン状態の両方で消費電流を低減できます。バイアス電流が小さいことのもう 1 つの利点は、信号をデジタル・データに変換する前に、入力フィルタを使用して高周波ノイズを除去できることです。従来のデジタル電流検出アンプでは、入力フィルタを追加すると精度が低下するという欠点がありました。しかし、バイアス電流が小さいため、入力フィルタによる精度の低下は最小限に抑えられます。バイアス電流が小さいと、大きなシャント抵抗を使用して、小さな電流を正確に検出できるという利点もあります。シャント抵抗に大きな値を使用すると、デバイスは mA 未満の範囲で電流を正確に監視できます。

INA234 のバイアス電流は、検出された電流が 0 のときに最小となります。電流が増加し始めると、シャント抵抗の両端の差動電圧降下が増加し、結果としてバイアス電流も増加します (図 6-14 を参照)。

INA234 のバイアス電流が小さいのは電流を測定するときのみで、バス電圧の測定を行うときは IN- のインピーダンスが減少します。バス電圧を測定するとき、IN- ピンはインピーダンスが約 1MΩ の内部の分割抵抗に接続されます。電流測定のみを実行するように ADC を構成すると、デバイスは常に小さなバイアス電流を維持できます。

### 7.3.4 低電圧電源と広い同相電圧範囲

INA234 の電源電圧範囲は 1.7V~5.5V です。1.7V で動作できるため、1.8V の電源レールで使用できます。このデバイスは、1.7V の電源電圧でも最高 28V の電圧レールの電流を監視できます。この広い同相動作範囲により、同相電圧が電源電圧レールを超える多くのアプリケーションで、このデバイスを使用できます。

### 7.3.5 ALERT ピン

INA234 には単一のマスク / イネーブル・レジスタ (06h) があり、必要に応じて、単一のユーザー定義イベントや、変換準備完了の通知に応答するよう ALERT ピンをプログラムできます。マスク / イネーブル・レジスタを使用すると、変換準備完了ビット (CNVR、マスク / イネーブル・レジスタ) を監視および設定する 5 つの機能のいずれかを選択して、ALERT ピンの応答を制御できます。監視対象の機能に基づいて、デバイスのレジスタに値を入力し、ALERT ピンのアサートに使用される、対応のスレッシュホールド値を設定します。

ALERT ピンを使用すると、利用可能な複数のアラート機能のいずれかを監視して、ユーザー定義のスレッシュホールドを超えたかどうかを判定できます。次の 5 つのアラート機能を監視できます。

- シャント電圧の上限 (SOL)
- シャント電圧の下限 (SUL)
- バス電圧の上限 (BOL)
- バス電圧の下限 (BUL)
- 電力の上限 (POL)

**ALERT** ピンはオープン・ドレイン出力です。このピンは、マスク / イネーブル・レジスタで選択されたアラート機能が、アラート制限レジスタにプログラムされた値を超えるとアサートされます。同時にイネーブルおよび監視できるのは、これらのアラート機能のうち 1 つだけです。複数のアラート機能がイネーブルの場合、最上位のビット位置で選択された機能が優先され、アラート制限レジスタの値に応答します。たとえば、**SOL** と **SUL** の両方を選択したなら、シャント電圧の上限レジスタがアラート制限レジスタの値を超えると、**ALERT** ピンがアサートされます。

デバイスの変換準備完了状態を **ALERT** ピンで監視して、デバイスが以前の変換を完了し、新しい変換を開始する準備ができたことをユーザーに通知することもできます。変換準備完了フラグ (**CVRF**) ビットは、アラート機能の 1 つと同時に **ALERT** ピンで監視できます。アラート機能と **CNVR** ビットの両方について、**ALERT** ピンでの監視がイネーブルの場合、**ALERT** ピンがアサートされた後、アラートの後でマスク / イネーブル・レジスタの **CVRF** ビット (**D3**) と **AFF** ビット (**D4**) を読み取り、アラートのソースを判定する必要があります。変換準備完了機能が不要で、**CNVR** ビットがセットされていないなら、**ALERT** ピンは、イネーブルされたアラートに基づいて、超過したアラート制限にのみ応答します。

アラート機能を使用しない場合、**ALERT** ピンをフローティングのままにしても、デバイスの動作には影響しません。

アラート制限レジスタの値が、対応する変換値と比較される、相対的なタイミングについては、[図 7-1](#) を参照してください。たとえば、イネーブルされているアラート機能がシャント電圧の上限 (**SOL**) なら、シャント電圧の変換ごとに、アラート制限レジスタの値が測定されたシャント電圧と比較され、測定値がプログラムされた制限を超えたかどうか判定されます。**AFF** ビット (**D4**、マスク / イネーブル・レジスタ) は、測定された電圧がアラート制限レジスタにプログラムされた値を超えると、常に **High** にアサートされます。アサートされる **AFF** ビットに加えて、アラート極性ビット (**APOL**、**D1**、マスク / イネーブル・レジスタ) に基づいて **ALERT** ピンがアサートされます。アラート・ラッチがイネーブルなら、構成レジスタが書き込まれるか、マスク / イネーブル・レジスタが読み出されるまで、**AFF** ビットおよび **ALERT** ピンはアサートされたままです。

バス電圧アラート機能 (**BOL** および **BUL**、マスク / イネーブル・レジスタ) は、すべてのバス電圧変換の後で、測定されたバス電圧をアラート制限レジスタと比較し、制限スレッショルドを超えていれば **AFF** ビットと **ALERT** ピンをアサートします。

また、電力の上限アラート機能 (**POL**、マスク / イネーブル・レジスタ) は、バス電圧の測定の変換を行うたびに、計算された電力値と比較され、制限スレッショルドを超えた場合に **AFF** ビットと **ALERT** ピンをアサートします。

アラート機能は、プログラムされたアラート制限値を、対応する各変換の結果と比較します。このため、信号の平均化された値がアラート制限を超えない変換サイクルでも、その途中にアラートが発行されることがあります。この中間変換に基づいてアラートをトリガすると、平均化された出力データ・レジスタの更新よりも先に、範囲外のイベントを検出できます。この高速検出機能を使用すると、アラート機能を使用して、急速に変化する条件についてアラート制限を作成したり、平均化された出力値のソフトウェア監視により、長期間の条件に対して制限を作成したりできます。

## 7.4 デバイスの機能モード

### 7.4.1 連続動作とトリガ動作の比較

INA234 には、連続モードとトリガ・モードの 2 つの動作モードがあり、これらの変換後に **ADC** がどのように動作するかを決定します。INA234 が通常動作モードのとき (つまり、構成レジスタの **MODE** ビットが「111」に設定されているとき)、シャント電圧とバス電圧の読み取り値を連続的に変換します。

トリガ・モードでは、トリガされた変換モードのいずれかを構成レジスタ (**0h**) に書き込むと (つまり、構成レジスタの **MODE** ビットが **001** に設定される)、シングル・ショット変換がトリガされます。この動作により、単一の測定セットが生成されます。次のシングル・ショット変換をトリガするには、モードを変更しない場合でも、構成レジスタに再度書き込みが必要です。

INA234 はいつでも読み出し可能で、最後に行われた変換のデータは有効なまま保持されますが、シングル・ショットまたはトリガ変換の調整を行うため、変換準備完了フラグ (マスク / イネーブル・レジスタの **CVRF** ビット) が用意されています。**CVRF** ビットは、すべての変換、平均化、および乗算演算が 1 サイクル完了した後に設定されます。

**CVRF** ビットは、次の条件でクリアされます。

1. 構成レジスタへの書き込み (**MODE** ビットをパワーダウン・モードに構成するものを除く)
2. マスク / イネーブル・レジスタの読み取り

## 7.4.2 デバイス・シャットダウン

INA234 には、2 つの動作モード (連続とトリガ) に加えて、パワーダウン・モードもあり、静止電流と入力バイアス電流を低減できます。パワーダウン・モードでは、デバイスを使用しないときの電源ドレインが低減されます。パワーダウン・モードから完全に復帰するには、100 $\mu$ s が必要です。アクティブ・モード設定のいずれかが Configuration レジスタに書き込まれるまで、デバイスはパワーダウン・モードのままです。

## 7.4.3 パワーオン・リセット

パワーオン・リセット (POR) は、 $V_S$  が 0.95V (標準値) を下回るとアサートされ、すべてのレジスタはそれぞれのデフォルト値にリセットされます。パワーアップ・レジスタのデフォルト値は、各レジスタの説明のリセット列に記載されています。レジスタの説明へのリンクは、表 7-2 にあります。

## 7.4.4 平均化と変換の時間についての検討事項

INA234 は、シャント電圧とバス電圧の両方を測定するための変換時間をプログラム可能です。これらの測定の変換時間は、最短で 140 $\mu$ s、最長で 8.244ms に設定できます。変換時間の設定と、プログラム可能な平均化モードにより、特定のアプリケーションのタイミング要件を最適化するように INA234 を構成できます。たとえば、5ms ごとにデータを読み出す必要があるシステムの場合、変換時間が 588 $\mu$ s、平均化モードが 4 に設定されるよう、INA234 を構成できます。この構成では、データは約 4.7ms ごとに更新されます。INA234 は、シャントとバス電圧の測定に、それぞれ異なる変換時間を使用するよう構成することもできます。この種の方法は、バス電圧が比較的安定する傾向があるアプリケーションで一般的です。このような条件では、シャント電圧の測定と比べて、バス電圧の測定に必要な時間を短縮できます。シャント電圧の変換時間を 4.156ms に設定し、バス電圧の変換時間を 588 $\mu$ s、平均化モードを 1 に設定できます。この構成でも同様に、約 4.7ms ごとにデータが更新されます。

変換時間の設定と、使用する平均化モードには、トレードオフが存在します。平均化機能は、信号を効果的にフィルタリングすることで、測定精度を大幅に向上できます。この方法により、INA234 は信号へのノイズ結合によって生じる可能性のある測定のノイズを低減できます。平均化の回数が多いほど、INA234 は測定のノイズ成分を効果的に低減できます。

選択した変換時間は、測定精度にも影響を及ぼすことがあります。図 7-2 には、ノイズが測定に及ぼす影響を明らかにするため、いくつかの変換時間の例を示しています。可能な限り最高精度の測定を実現するには、システムのタイミング要件に基づいて、許容される最長の変換時間と、最大の平均化回数の組み合わせを使用します。

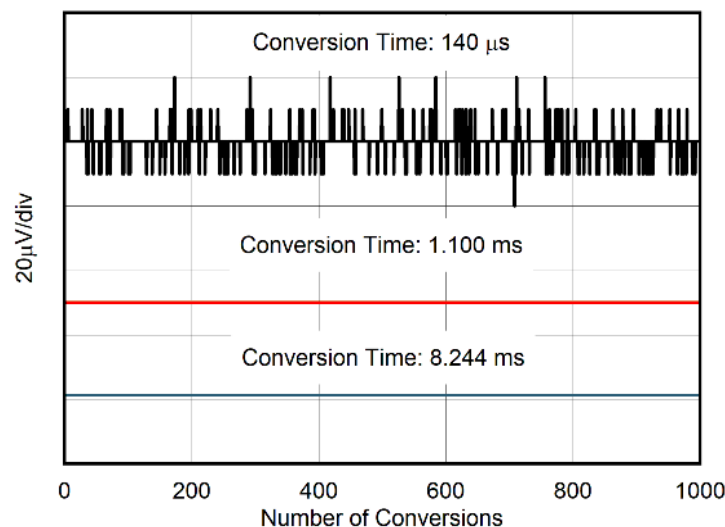


図 7-2. ノイズと変換時間との関係

## 7.5 プログラミング

### 7.5.1 I<sup>2</sup>C シリアル・インターフェイス

INA234 は、SMBus と I<sup>2</sup>C の両方のインターフェイスで、ターゲットとしてのみ動作します。バスへの接続は、オープン・ドレインの SDA と SCL ラインを介して行われます。SDA と SCL ピンは、スパイク抑制フィルタとシュミット・トリガを内蔵し、入力スパイクとバス・ノイズの影響を最小限に抑えます。このデバイスは、デジタル I/O ラインにスパイク抑制フィルタを内蔵していますが、適切なレイアウト手法により、通信ラインへのカップリングの量を最小限に抑えることができます。このノイズは、2 つの通信ライン間の容量性カップリングの信号エッジから発生するか、またはシステム内に存在する他のスイッチング・ノイズ・ソースから発生します。通常、プリント基板 (PCB) の層の間でグランドと並列にパターンを配線すると、通信ライン間のカップリングの影響が低減されます。通信ラインにシールドを付けることにより、意図しないノイズ・カップリングがデジタル I/O ラインに発生して、スタート・コマンドやストップ・コマンドが誤って解釈される可能性を低減します。

INA234 は、転送プロトコルとして最高 400kHz のファスト・モードと、最高 2.94MHz のハイスピード・モードをサポートしています。データ・バイトはすべて、最上位バイトが最初に転送され、SMBus 3.0 転送プロトコルに従います。

INA234 との通信を行うには、最初にコントローラがターゲット・アドレス・バイトでターゲットをアドレス指定する必要があります。ターゲット・アドレス・バイトは、7 つのアドレス・ビットと、動作が読み出しか書き込みかを示す 1 つの方向ビットで構成されます。

INA234 は、単一のアドレス・ピン A0 を使用します。A0 の可能な構成と、デバイスの A バージョンと B バージョンの両方について対応するアドレスを、表 7-1 に示します。INA234 は、すべてのバス通信について、A0 ピンの状態をサンプリングします。インターフェイスで何かのアクティビティが発生する前に、A0 ピンの状態を確立する必要があります。SDA ピンを A0 に接続してデバイス・アドレスを設定するときは、確実にデバイスが正しくアドレス指定されるよう、I<sup>2</sup>C アドレスの MSB に 100ns のホールド時間を追加します。A および B デバイス・オプションは、それぞれ 4 つの固有アドレスがあるため、ユーザーは I<sup>2</sup>C アドレスの競合なしに、システム内で最大 8 つのデバイスを接続できます。

表 7-1. アドレス・ピンとターゲット・アドレス

| A0  | INA234A のデバイス・オプション | INA234B のデバイス・オプション |
|-----|---------------------|---------------------|
| GND | 1000000             | 1001000             |
| VS  | 1000001             | 1001001             |
| SDA | 1000010             | 1001010             |
| SCL | 1000011             | 1001011             |

### 7.5.2 I<sup>2</sup>C シリアル・インターフェイスを使用した書き込みと読み取り

INA234 の特定のレジスタにアクセスするには、適切な値をレジスタのポインタに書き込みます。レジスタ、および対応のアドレスの一覧については、「[レジスタ・マップ](#)」を参照してください。ターゲット・アドレス・バイトの後に、R/W ビットが Low で転送される最初のバイトが、レジスタのポインタの値です (図 7-5 を参照)。デバイスへの書き込み動作を行うたびに、レジスタのポインタに指定する値が必要です。

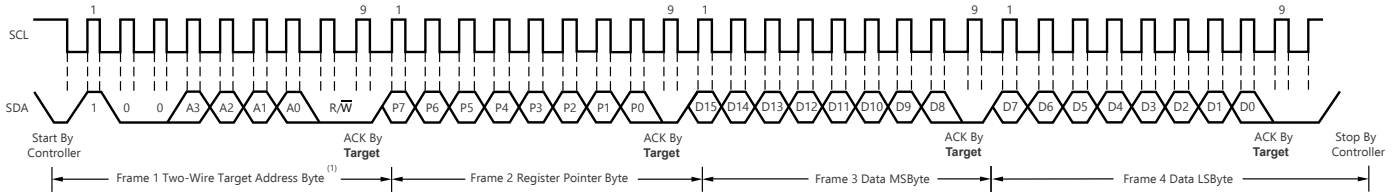
レジスタへの書き込みは、コントローラによって送信される最初のバイトから開始されます。このバイトはターゲット・アドレスで、R/W ビットは Low です。有効なアドレスを受信すると、デバイスはアクノリッジします。コントローラから送信される次のバイトは、アクセスされるレジスタのアドレスです。このレジスタのアドレス値により、レジスタのポインタは目的の内部デバイス・レジスタに更新されます。次の 2 バイトは、レジスタのポインタでアドレス指定されたレジスタに書き込まれます。デバイスは、データ・バイトを受信するたびにアクノリッジします。コントローラは、スタート条件またはストップ条件を生成することで、データ転送を終了できます。

デバイスから読み取りを行う場合、書き込み動作によってレジスタのポインタに保存されている最後の値によって、読み取り動作時に読み取るレジスタが決定されます。読み取り動作のレジスタのポインタを変更するには、レジスタのポインタに新しい値を書き込む必要があります。この書き込みを行うには、ターゲット・アドレス・バイトを R/W ビット Low で発行し、続いてレジスタのポインタ・バイトを送信します。追加のデータは必要ありません。次に、コントローラはスタート条件を生成し、ターゲットに R/W ビット High でアドレス・バイトを送信して、読み取りコマンドを開始します。次のバイトはターゲットから送信され、レジスタのポインタで指定されるレジスタの最上位バイトです。このバイトに続いて、コントローラからアクノリッジがあります。次に、ターゲットは最下位バイトを送信します。2 番目のデータ・バイトを受信したとき、コントローラはアクノリッジする場合としない場合があります。コントローラは、任意のデータ・バイトを受信した後にノン・アクノリッジを生成するか、スタート条件またはストップ条件を生成することにより、データ転送を終了できます。同じレジスタから繰り返し読み取る

ことが望ましい場合は、レジスタのポインタ・バイトを連続送信する必要はありません。次の書き込み動作によって変更されるまで、デバイスはレジスタのポインタの値を保持します。

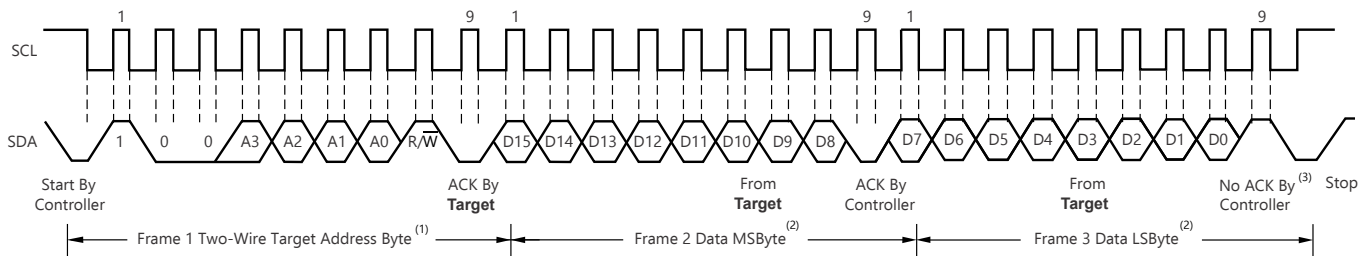
書き込み動作のタイミング図を、[図 7-3](#) に示します。読み取り動作のタイミング図を、[図 7-4](#) に示します。これらの図は、16 ビットのレジスタに対する読み取り / 書き込みを示しています。

レジスタのバイトは、最初に最上位バイト、次に最下位バイトの順に送信されます。



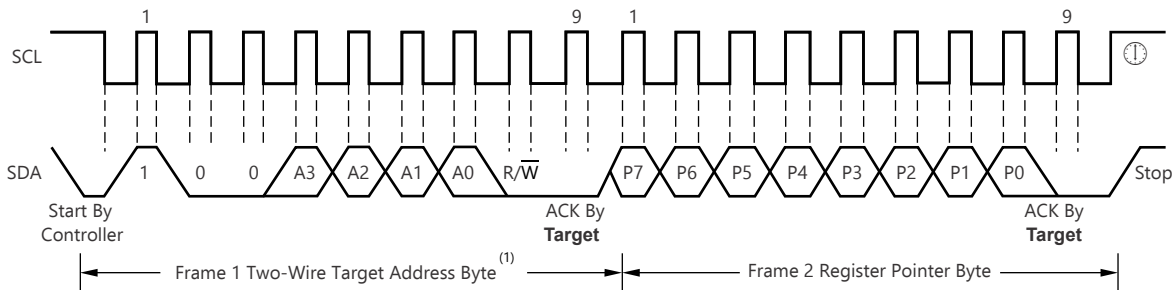
- A. ターゲット・アドレス・バイトの値は、A0 アドレス・ピンの設定によって決まります。[表 7-1](#) を参照してください。
- B. このデバイスは、パケット・エラー・チェック (PEC) はサポートしておらず、クロック・ストレッチは動作しません。

**図 7-3. ワード書き込み形式のタイミング図**



- A. ターゲット・アドレス・バイトの値は、A0 アドレス・ピンの設定によって決まります。[表 7-1](#) を参照してください。
- B. 読み出しデータは、最後のレジスタ・ポインタの位置から得られます。新しいレジスタを読み取る必要がある場合は、レジスタのポインタを更新してください。[図 7-5](#) を参照してください。
- C. コントローラからの ACK も送信できます。
- D. このデバイスは、パケット・エラー・チェック (PEC) はサポートしておらず、クロック・ストレッチは動作しません。

**図 7-4. ワード読み取り形式のタイミング図**



- A. ターゲット・アドレス・バイトの値は、A0 アドレス・ピンの設定によって決まります。[表 7-1](#) を参照してください。

**図 7-5. 標準的なレジスタのポインタ設定**

### 7.5.3 高速 I<sup>2</sup>C モード

バスがアイドルのときは、SDA ラインと SCL ラインの両方がプルアップ抵抗によって High にプルされます。コントローラはスタート条件を生成してから、ハイスピード (HS) コントローラ・コードの 00001XXX を含む、有効なシリアル・バイトを続けます。この送信は、ファスト (400kHz) またはスタンダード (100kHz) (F/S) モードのときに、400kHz 以下の周波数で行われます。デバイスは HS コントローラ・コードをアクノリッジしませんが、このコードを認識し、2.94MHz での動作をサポートするよう内部フィルタを切り替えます。

次に、コントローラは再起動条件を生成します (再起動条件のタイミングはスタート条件と同じです)。この再起動条件の後、プロトコルは F/S モードと同じですが、許容転送速度は最高 2.94MHz になります。バスを HS モードで維持するには、終了条件を使用する代わりに、再起動条件を使用します。終了条件を使用すると HS モードは終了し、デバイスのすべての内部フィルタは F/S モードをサポートするよう切り換わります。

#### 7.5.4 ゼネラル・コール・リセット

複数のデバイスへのゼネラル・コール・リセットは、ゼネラル・コール・アドレス 0000 000 をアドレス指定し、最後の R/W ビットを 0 にセットすることで実装されます。その後、次のデータ・バイト 0000 0110 (06h) が続きます。

この 2 バイト・シーケンスを受信すると、ゼネラル・コール・アドレスに応答するように設計されているすべてのデバイスがリセットされます。バス上のすべての INA234 デバイスはソフト・リセット動作を実行し、デフォルトの電源オン状態に戻ります。

#### 7.5.5 ゼネラル・コールの開始バイト

複数の INA234 デバイスへのゼネラル・コール ADC 変換スタート・コマンドは、ゼネラル・コール・アドレス 0000 000 をアドレス指定し、最後の R/W ビットを 1 にセットすることで実装されます。他のデータ・バイトは必要ありません。バス上でゼネラル・コールのスタート・コマンドを使用するバス内の他のデバイスも、変換開始をトリガすることに注意してください。

#### 7.5.6 SMBus のアラート応答

INA234 は、SMBus のアラート応答アドレスに応答するように設計されています。SMBus のアラート応答により、単純なターゲットのフォルトをすばやく識別できます。アラートが発生すると、コントローラは Read/Write ビットを High にセットして、アラート応答をターゲットのアドレス (0001 100) にブロードキャストします。このアラート応答の後で、アラートを生成したターゲットは、アラート応答をアクノリッジし、自分のアドレスをバスに送信することで自身を識別します。

I<sup>2</sup>C のゼネラル・コールと同様に、アラート応答により、いくつかの異なるターゲット・デバイスを同時にアクティブにできます。複数のターゲットが応答を試みた場合、バス・アービトレーション・ルールが適用されます。アービトレーションに負けたデバイスはアクノリッジを生成せず、そのデバイスがアービトレーションに勝つまで Alert ラインを Low に保持し続けます。

## 7.6 レジスタ・マップ

### 7.6.1 デバイスのレジスタ

表 7-2 に、INA234 レジスタの一覧を示します。表 7-2 に記載のないレジスタの位置はすべて予約済みであり、レジスタの内容を変更することはできません。

**表 7-2. INA234 レジスタ**

| アドレス | レジスタ名                | レジスタ・サイズ (ビット) | リセット値 | セクション              |
|------|----------------------|----------------|-------|--------------------|
| 0h   | Configuration レジスタ   | 16             | 4127h | <a href="#">表示</a> |
| 1h   | Shunt Voltage レジスタ   | 16             | 0000h | <a href="#">表示</a> |
| 2h   | Bus Voltage レジスタ     | 16             | 0000h | <a href="#">表示</a> |
| 3h   | Power レジスタ           | 16             | 0000h | <a href="#">表示</a> |
| 4h   | Current レジスタ         | 16             | 0000h | <a href="#">表示</a> |
| 5h   | Calibration レジスタ     | 16             | 0000h | <a href="#">表示</a> |
| 6h   | Mask/Enable レジスタ     | 16             | 0000h | <a href="#">表示</a> |
| 7h   | Alert Limit レジスタ     | 16             | 0000h | <a href="#">表示</a> |
| 3Eh  | Manufacturer ID レジスタ | 16             | 5449h | <a href="#">表示</a> |
| 3Fh  | Device ID レジスタ       | 16             | A480h | <a href="#">表示</a> |

表の小さなセルに収まるように、複雑なビット・アクセス・タイプを記号で表記しています。表 7-3 に、このセクションでアクセス・タイプに使用しているコードを示します。

**表 7-3. デバイスのアクセス・タイプ・コード**

| アクセス・タイプ | コード | 説明   |
|----------|-----|------|
| 読み出しタイプ  |     |      |
| R        | R   | 読み出し |
| 書き込みタイプ  |     |      |
| W        | W   | 書き込み |

#### 7.6.1.1 Configuration レジスタ (アドレス=0h) [リセット=4127h]

Configuration レジスタを、表 7-4 に示します。

**表 7-4. Configuration レジスタのフィールドの説明**

| ビット   | フィールド    | タイプ | リセット | 説明                                                                                                                                                                      |
|-------|----------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15    | RST      | R/W | 0b   | このビットを「1」にセットすると、パワーオン・リセットと同じシステム・リセットが発生します。<br>すべてのレジスタをデフォルト値にリセットします。その後で、このビットはセルフ・クリアされます。<br><b>0b=通常動作</b><br>1b=システム・リセットを起こし、レジスタをデフォルト値にリセットしてからセルフ・クリアされます |
| 14-13 | 予約済み     | R   | 10b  | 予約済み、値は常に 10b が返されます                                                                                                                                                    |
| 12    | ADCRANGE | R/W | 0b   | シャントを IN+ と IN- の間のフルスケール入力で選択できます。<br><b>0b = ±81.92mV</b><br>1b = ±20.48mV                                                                                            |

表 7-4. Configuration レジスタのフィールドの説明 (continued)

| ビット  | フィールド  | タイプ | リセット | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-9 | AVG    | R/W | 000b | 平均化する ADC 変換結果の数を設定します。読み戻しレジスタは、平均化が完了した後に更新されます。<br><b>000b = 1</b><br>001b = 4<br>010b = 16<br>011b = 64<br>100b = 128<br>101b = 256<br>110b = 512<br>111b = 1024                                                                                                                                                              |
| 8-6  | VBUSCT | R/W | 100b | VBUS 測定の変換時間を設定します<br>000b = 140μs<br>001b = 204μs<br>010b = 332μs<br>011b = 588μs<br><b>100b = 1100μs</b><br>101b = 2116μs<br>110b = 4156μs<br>111b = 8244μs                                                                                                                                                                     |
| 5-3  | VSHCT  | R/W | 100b | SHUNT 測定の変換時間を設定します<br>000b = 140μs<br>001b = 204μs<br>010b = 332μs<br>011b = 588μs<br><b>100b = 1100μs</b><br>101b = 2116μs<br>110b = 4156μs<br>111b = 8244μs                                                                                                                                                                    |
| 2-0  | MODE   | R/W | 111b | 動作モード。シャットダウン・モード、連続モード、トリガ・モードのいずれかでデバイスを動作させるようにモードを選択できます。<br>また、このモードにより、ユーザーはマルチプレクサが、バス電圧、シャント電圧、または温度の測定を、連続またはトリガ・モードで行うよう、設定できます。<br>000b=シャットダウン<br>001b=シャント電圧トリガ、シングル・ショット<br>010b=バス電圧トリガ、シングル・ショット<br>011b=シャント電圧とバス電圧トリガ、シングル・ショット<br>100b=シャットダウン<br>101b=シャント電圧、連続<br>110b=バス電圧、連続<br><b>111b=シャント電圧とバス電圧、連続</b> |

[概略表](#)に戻ります。

### 7.6.1.2 Shunt Voltage レジスタ (アドレス=1h) [リセット値=0000h]

Shunt Voltage レジスタには、電流シャント電圧の読み取り値  $V_{SHUNT}$  が保存されます。このレジスタを、[表 7-5](#) に示します。負の値は、2 の補数形式で表記されます。負の値の 2 の補数を生成するには、バイナリ数の絶対値の補数を求めて、1 を足します。MSB が「1」のときは、負の値を示しています。

例:  $V_{SHUNT} = -80\text{mV}$  の値なら:

- 絶対値を取得します: 80mV
- この数値を、10 進の整数 ( $80\text{mV} \div 2.5\mu\text{V}$ ) = 32000 に変換します

3. この値を、バイナリに変換します=0111 1101 0000 0000 0000
4. バイナリの結果を補数形式にします=1000 0010 1111 1111
5. 補数に「1」を加算し、2 の補数の結果にします=1000 0011 0000 0000 = 8300h

平均化がイネーブルなら、平均化された値がこのレジスタに示されます。

**表 7-5. Shunt Voltage レジスタのフィールドの説明**

| ビット  | フィールド  | タイプ | リセット | 説明                                        |
|------|--------|-----|------|-------------------------------------------|
| 15-4 | VSHUNT | R   | 000h | シャント出力の両端で測定された差動電圧。2 の補数値。               |
| 3-0  | 予約済み   | R   | 0h   | 常に 0 を返します。算術右シフトにより、結果全体からこれらのビットを削除できます |

[概略表](#)に戻ります。

### 7.6.1.3 Bus Voltage レジスタ (アドレス=2h) [リセット値=0000h]

Bus Voltage レジスタを、[表 7-6](#) に示します。

このレジスタは、正の値のみを返します。平均化がイネーブルなら、平均化された値がこのレジスタに示されます。

**表 7-6. Bus Voltage レジスタのフィールドの説明**

| ビット  | フィールド | タイプ | リセット | 説明                                        |
|------|-------|-----|------|-------------------------------------------|
| 15   | 予約済み  | R   | 0b   | 同相電圧は正のみなので、このビットは 0 を返します                |
| 14-4 | VBUS  | R   | 000h | これらのビットは、システムのパス電圧を読み出します                 |
| 3-0  | 予約済み  | R   | 0h   | 常に 0 を返します。算術右シフトにより、結果全体からこれらのビットを削除できます |

[概略表](#)に戻ります。

### 7.6.1.4 POWER レジスタ (アドレス=3h) [リセット=0000h]

power レジスタを、[表 7-7](#) に示します。

平均化がイネーブルなら、平均化された値がこのレジスタに示されます。Power レジスタは、Current レジスタの 10 進値に Bus Voltage レジスタの 10 進値を乗算することで、電力をワット単位で記録します。結果は符号なしです。

**表 7-7. POWER レジスタ・フィールドの説明**

| ビット  | フィールド | タイプ | リセット  | 説明                                 |
|------|-------|-----|-------|------------------------------------|
| 15-0 | POWER | R   | 0000h | このビットは、システムの電力の計算値を返します。結果は符号なしです。 |

[概略表](#)に戻ります。

### 7.6.1.5 CURRENT レジスタ (アドレス=4h) [リセット=0000h]

CURRENT レジスタを、[表 7-8](#) に示します。

平均化がイネーブルなら、平均化された値がこのレジスタに示されます。Current レジスタの値は、Shunt Voltage レジスタの 10 進値に Calibration レジスタの 10 進値を乗算することで計算されます。

**表 7-8. CURRENT レジスタ・フィールドの説明**

| ビット  | フィールド    | タイプ | リセット | 説明                                        |
|------|----------|-----|------|-------------------------------------------|
| 15-4 | CURRENT  | R   | 000h | 電流出力の計算値 (アンペア)。2 の補数値。                   |
| 3-0  | RESERVED | R   | 0h   | 常に 0 を返します。算術右シフトにより、結果全体からこれらのビットを削除できます |

[概略表](#)に戻ります。

### 7.6.1.6 Calibration レジスタ (アドレス=5h) [リセット=0000h]

Calibration レジスタを [表 7-9](#) に示します。このレジスタは、最初の電源投入時、または電力サイクル・イベントの後で、有効な電流および電力の結果を受信するようにプログラムする必要があります。

このレジスタは、差動電圧の測定値の作成に使われたシャント抵抗の値をデバイスに示します。また、Current レジスタの分解能も設定します。このレジスタをプログラムすると、CURRENT\_LSB と Power\_LSB が設定されます。

**表 7-9. Calibration レジスタのフィールドの説明**

| ビット  | フィールド     | タイプ | リセット  | 説明                                 |
|------|-----------|-----|-------|------------------------------------|
| 15   | 予約済み      | R   | 0h    |                                    |
| 14-0 | SHUNT_CAL | R/W | 0000h | シャント電圧から電流への変換を行うために必要な、プログラムされた値。 |

[概略表](#)に戻ります。

### 7.6.1.7 Mask/Enable レジスタ (アドレス=6h) [リセット値=0000h]

Mask/Enable レジスタを、[表 7-10](#) に示します。

**表 7-10. Mask/Enable レジスタのフィールドの説明**

| ビット | フィールド           | タイプ | リセット  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15  | SOL (シャントの上限)   | R/W | 0b    | このビットを High にセットすると、シャント電圧の変換結果が LIMIT レジスタにプログラムされた値を超えたとき、ALERT ピンがアサートされるように構成されます                                                                                                                                                                                                                      |
| 14  | SUL (シャントの下限)   | R/W | 0b    | このビットを High にセットすると、シャント電圧の変換結果が LIMIT レジスタにプログラムされた値を下回ったとき、ALERT ピンがアサートされるように構成されます。<br>シャントの上限が設定されているときには設定できません。                                                                                                                                                                                     |
| 13  | BOL (バスの上限)     | R/W | 0b    | このビットを High にセットすると、バス電圧の変換結果が LIMIT レジスタにプログラムされた値を超えたとき、ALERT ピンがアサートされるように構成されます<br>シャントの上限または下限が設定されているときには設定できません。                                                                                                                                                                                    |
| 12  | BUL (バスの下限)     | R/W | 0b    | このビットを High にセットすると、バス電圧の変換結果が LIMIT レジスタにプログラムされた値を下回ったとき、ALERT ピンがアサートされるように構成されます<br>シャントの上限、シャントの下限、またはバスの上限が設定されているときには設定できません。                                                                                                                                                                       |
| 11  | POL (電力上限)      | R/W | 0b    | このビットを High にセットすると、電力の結果が LIMIT レジスタにプログラムされた値を超えたとき、ALERT ピンがアサートされるように構成されます<br>シャントの上限、シャントの下限、バスの上限、またはバスの下限が設定されているときには設定できません。                                                                                                                                                                      |
| 10  | CNVR (変換準備完了)   | R/W | 0b    | このビットを High にセットすると、変換準備完了フラグ (ビット 3) がアサートされ、デバイスが次の変換を行えることが示されたとき、ALERT ピンがアサートされるよう構成されます。<br><b>0b = ALERT ピンの変換準備完了フラグをディセーブルにする</b><br><b>1b = ALERT ピンの変換準備完了フラグをイネーブルにする</b>                                                                                                                      |
| 9-6 | 予約済み            | R   | 0000b |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   | MemError        | R   | 0b    | CRC または ECC エラー                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | AFF (アラート機能フラグ) | R   | 0b    | アラート機能フラグ。ALERT ピンで一度に監視できるアラート機能は 1 つだけですが、変換準備完了をイネーブルにして ALERT ピンをアサートすることもできます。アラートの後にアラート機能フラグを読み取ると、アラート機能がアラートのソースかどうかを判定できます。<br>アラート・ラッチ・イネーブル・ビットがラッチ・モードに設定されている場合、アラート機能フラグ・ビットは Mask/Enable レジスタが読み出されたときのみクリアされます。アラート・ラッチ・イネーブル・ビットが透過モードに設定されている場合、アラート状態にならない次の変換後にアラート機能フラグ・ビットがクリアされます。 |

**表 7-10. Mask/Enable レジスタのフィールドの説明 (continued)**

| ビット | フィールド                | タイプ | リセット | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | CVRF (変換準備完了フラグ)     | R   | 0b   | デバイスはいつでも読み出せ、最後の変換のデータは保持されていますが、ワンショットまたはトリガ変換の調整のため、変換完了準備フラグがあります。<br>変換準備完了フラグ・ビットは、すべての変換、平均化、乗算が完了した後にセットされます。<br>変換準備完了フラグ・ビットは、以下の条件でクリアされます。<br>1.) Configuration レジスタへの書き込み (パワーダウンの選択を除く)<br>2.) Mask/Enable レジスタの読み取り                                                            |
| 2   | OVF (算術オーバーフロー)      | R   | 0b   | 算術演算の結果がオーバーフロー・エラーになった場合、このビットは 1 に設定される。これは、電流と電力のデータが無効である可能性を示している。                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | APOL (アラート極性)        | R/W | 0b   | アラート極性ビットは、ALERT ピンの極性を設定します。<br><b>0h=通常 (アクティブ Low オープン・ドレイン)</b><br><b>1h=反転 (アクティブ High)</b>                                                                                                                                                                                              |
| 0   | LEN (アラート・ラッチ・イネーブル) | R/W | 0b   | アラート・ラッチ・イネーブル・ビットが透過モードに設定されているとき、フォルト条件がクリアされると、Alert ピンとアラート機能フラグ (AFF) ビットがアイドル状態にリセットされます。<br>アラート・ラッチ・イネーブル・ビットがラッチ・モードに設定されているとき、フォルトの後でも、Alert ピンと AFF ビットはアクティブのまま、このレジスタ・フラグが読み取られるまで維持されます。<br>I2C アラート応答機能を使用するには、このビットをセットする必要があります。<br><b>0b=透過</b><br><b>1b=ラッチ付き Alert ピン</b> |

[概略表](#)に戻ります。

#### 7.6.1.8 Alert Limit レジスタ (アドレス=7h) [リセット値=0000h]

Alert limit レジスタを、[表 7-11](#) に示します。

**表 7-11. Alert Limit レジスタのフィールドの説明**

| ビット  | フィールド | タイプ | リセット  | 説明                                                                                                                                                       |
|------|-------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15-0 | LIMIT | R/W | 0000h | Alert Limit レジスタには、Mask/Enable レジスタで選択されたレジスタと比較して、制限を超えたかどうかを判定するために使用する値が含まれています。<br>シャントの過電圧制限には、2 の補数値を使用する必要があります。入力される制限値は、対象レジスタの形式と一致している必要があります |

[概略表](#)に戻ります。

#### 7.6.1.9 Manufacturer ID レジスタ (アドレス=3Eh) [リセット=5449h]

Manufacturer ID レジスタを、[表 7-12](#) に示します。

**表 7-12. MANUFACTURE\_ID レジスタのフィールドの説明**

| ビット  | フィールド          | タイプ | リセット  | 説明                      |
|------|----------------|-----|-------|-------------------------|
| 15-0 | MANUFACTURE_ID | R   | 5449h | 読み出し値は ASCII コードの「TI」です |

[概略表](#)に戻ります。

#### 7.6.1.10 Device ID レジスタ (アドレス=3Fh) [リセット=A480h]

Device ID レジスタを、[表 7-13](#) に示します。

表 7-13. DEVICE\_ID レジスタ・フィールドの説明

| ビット  | フィールド | タイプ | リセット  | 説明              |
|------|-------|-----|-------|-----------------|
| 15-3 | DIEID | R   | A480h | デバイス識別ビットを格納します |
| 3-0  | 予約済み  | R   | 0h    | 常に 0 が読み出されます   |

[概略表](#)に戻ります。

## 8 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 8.1 アプリケーション情報

INA234 は、I<sup>2</sup>C および SMBus 互換インターフェイスを搭載した電流シャント・モニタです。このデバイスはシャント電圧降下を監視し、IN ピンの電流とバス電圧を計算して電力を判定します。較正值、変換時間、平均化オプションをプログラム可能で、内蔵のマルチプライヤと組み合わせて電流のアンペア値や電力のワット値を直接読み出すことができます。

#### 8.1.1 デバイスの測定範囲と分解能

INA234 デバイスは、シャント電圧の測定に 2 つの入力範囲をサポートしています。IN+ ピンと IN- ピンの間でサポートされているフルスケールの差動入力、構成レジスタ (0h) の ADCRANGE ビットに応じて、±81.92mV または ±20.48mV のいずれかになります。IN- ピンでのバス電圧測定の範囲は 0V～52.42V ですが、プロセス定格により最大動作電圧に制限されます。

シャント電圧とバス電圧のフルスケール測定値と、対応する分解能の説明を、表 8-1 に示します。

**表 8-1. ADC のフルスケール値**

| パラメータ  | フルスケール値                     | 分解能        |
|--------|-----------------------------|------------|
| シャント電圧 | ±81.92mV (ADCRANGE = 0)     | 40μV/LSB   |
|        | ±20.48mV (ADCRANGE = 1)     | 10μV/LSB   |
| バス電圧   | 0V～52.4V (使用可能範囲を推奨動作電圧に制限) | 25.6mV/LSB |

デバイスのシャント電圧とバス電圧の測定値は、それぞれ Shunt Voltage レジスタ (1h) と Bus Voltage レジスタ (2h) から読み取られます。Shunt Voltage および Bus Voltage レジスタのデジタル出力は 16 ビットで、最後の 4 ビットは予約済みです。シャント電圧の測定値は、システムの双方向電流により正の値にも負の値にもなります。そのため、Shunt Voltage レジスタのデータ値は、正の値にも負の値にもできます。Bus Voltage レジスタのデータ値は常に正です。出力データは、デジタル値に対応する分解能サイズを乗算して、電圧に直接変換できます。

さらに、電流と電力の計算で説明しているように、計算された電流をアンペア単位で、電力をワット単位で報告する柔軟性も備えています。

#### 8.1.2 電流と電力の計算

INA234 が電流値をアンペア単位で通知するには、キャリブレーション・レジスタに一定の変換値を書き込む必要があります。この値は、選択されている CURRENT\_LSB と、アプリケーションで使用されるシャント抵抗によって異なります。キャリブレーション・レジスタの値は、式 1 に基づいて計算されます。CURRENT\_LSB は、電流値が格納される CURRENT レジスタの LSB に選択されたステップ・サイズです。式 2 に示すように、CURRENT\_LSB の最小値は、想定される最大電流に基づいており、CURRENT レジスタの最大分解能を直接定義します。CURRENT\_LSB 値が小さいほど分解能は高くなりますが、CURRENT の変換を簡単にするため、CURRENT\_LSB にはより大きな切りのいい数 (8× 以下) を選択するのが一般的です。

$R_{SHUNT}$  は、IN+ ピンと IN- ピン間の差動電圧を生じさせるために使われる外部シャントの抵抗値です。ADCRANGE = 0 の場合、式 1 を使用します。ADCRANGE = 1 の場合、SHUNT\_CAL の値を 4 で除算する必要があります。

$$SHUNT\_CAL = \frac{0.08192}{Current\_LSB \times R_{SHUNT}} \quad (1)$$

ここで

- 0.08192 は、スケールを適切に維持するために使用される内部的な固定値です。
- CURRENT\_LSB は、電流ステップ・サイズに対して選択された値で、アンペア単位です。分解能の損失を減らすため、CURRENT\_LSB(minimum) 以上で、 $8 \times CURRENT\_LSB(minimum)$  未満の必要があります。
- ADCRANGE = 1 の場合、SHUNT\_CAL の値を 4 で除算する必要があります。

$$CURRENT\_LSB \text{ (minimum)} = \frac{\text{Maximum Expected Current}}{2^{11}} \quad (2)$$

電流は、SHUNT\_CAL レジスタで設定される値に基づき、シャント電圧の測定値に従って計算されます。SHUNT\_CAL レジスタにロードされる値が 0 の場合、CURRENT レジスタによって通知される電流値も 0 になります。

計算値を使用して SHUNT\_CAL レジスタをプログラミングすると、CURRENT レジスタから電流の測定値をアンペア単位で読み取ることができます。式 3 を使用して、CURRENT\_LSB によってスケールされた最終的な値を計算します。

$$Current [A] = CURRENT\_LSB \times CURRENT \quad (3)$$

ここで

- CURRENT は、CURRENT レジスタからの読み取り値です

電力値は、Power レジスタから 16 ビットの値として読み取ることができます。式 4 を使用して、電力をワット単位に変換します。

$$Power [W] = 32 \times CURRENT\_LSB \times POWER \quad (4)$$

ここで

- POWER は、POWER レジスタからの読み取り値です。
- CURRENT\_LSB は、式 1 で使用される電流計算の LSB サイズとして選択された値です。

これらの式を使用する設計例については、「[詳細な設計手順](#)」を参照してください。

### 8.1.3 ADC 出力のデータ・レートとノイズ性能

INA234 のノイズ性能と有効分解能は、ADC 変換時間によって異なります。また、このデバイスはデジタル平均化もサポートしており、デジタル・ノイズの低減に役立ちます。ADC 変換時間とデータ平均化を選択できる柔軟性により、信号対雑音比が向上し、最小のオフセットで最高のダイナミック・レンジを実現します。低信号レベルにおけるノイズのプロファイルは、主に  $1/f$  ノイズまたはホワイト・ノイズで構成されるシステム・ノイズが中心となっています。ADC の有効分解能は、変換時間を長くし、平均化の数を増やすことにより、向上します。

デバイスでサポートされている出力データ・レート変換設定を、表 8-2 に示します。最も高速な変換設定は 140μs です。標準的なノイズフリーの分解能は、デバイスの測定データに基づいて有効ビット数 (ENOB) として表されます。ENOB はノイズのピーク・ツー・ピーク値に基づいて計算されるため、ノイズの分布全体を考慮に入れることができます。

**表 8-2. INA234 ノイズ特性**

| ADC 変換時間 [μs] | 出力サンプル平均化 [サンプル] | 出力サンプル期間 [ms] | ノイズフリー ENOB<br>(±81.92mV) (ADCRANGE = 0) | ノイズフリー ENOB<br>(±20.48mV) (ADCRANGE = 1) |
|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 140           | 1                | 0.14          | 12.0                                     | 10.7                                     |
| 204           | 1                | 0.204         | 12.0                                     | 11.1                                     |
| 332           | 1                | 0.332         | 12.0                                     | 11.1                                     |
| 588           | 1                | 0.588         | 12.0                                     | 11.7                                     |
| 1100          | 1                | 1.1           | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 2116          | 1                | 2.116         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 4156          | 1                | 4.156         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 8244          | 1                | 8.244         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 140           | 4                | 0.56          | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 204           | 4                | 0.816         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 332           | 4                | 1.328         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 588           | 4                | 2.352         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 1100          | 4                | 4.4           | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 2116          | 4                | 8.464         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 4156          | 4                | 16.624        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 8244          | 4                | 32.976        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 140           | 16               | 2.24          | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 204           | 16               | 3.264         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 332           | 16               | 5.312         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 588           | 16               | 9.408         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 1100          | 16               | 17.6          | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 2116          | 16               | 33.856        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 4156          | 16               | 66.496        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 8244          | 16               | 131.904       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 140           | 64               | 8.96          | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 204           | 64               | 13.056        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 332           | 64               | 21.248        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 588           | 64               | 37.632        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 1100          | 64               | 70.4          | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 2116          | 64               | 135.424       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 4156          | 64               | 265.984       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 8244          | 64               | 527.616       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 140           | 128              | 17.92         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 204           | 128              | 26.112        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 332           | 128              | 42.496        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 588           | 128              | 75.264        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 1100          | 128              | 140.8         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 2116          | 128              | 270.848       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 4156          | 128              | 531.968       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 8244          | 128              | 1055.232      | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 140           | 256              | 35.84         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 204           | 256              | 52.224        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 332           | 256              | 84.992        | 12.0                                     | 12.0                                     |

表 8-2. INA234 ノイズ特性 (continued)

| ADC 変換時間 [μs] | 出力サンプル平均化 [サンプル] | 出力サンプル期間 [ms] | ノイズフリー ENOB<br>(±81.92mV) (ADCRANGE = 0) | ノイズフリー ENOB<br>(±20.48mV) (ADCRANGE = 1) |
|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 588           | 256              | 150.528       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 1100          | 256              | 281.6         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 2116          | 256              | 541.696       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 4156          | 256              | 1063.936      | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 8244          | 256              | 2110.464      | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 140           | 512              | 71.68         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 204           | 512              | 104.448       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 332           | 512              | 169.984       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 588           | 512              | 301.056       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 1100          | 512              | 563.2         | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 2116          | 512              | 1083.392      | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 4156          | 512              | 2127.872      | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 8244          | 512              | 4220.928      | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 140           | 1024             | 143.36        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 204           | 1024             | 208.896       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 332           | 1024             | 339.968       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 588           | 1024             | 602.112       | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 1100          | 1024             | 1126.4        | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 2116          | 1024             | 2166.784      | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 4156          | 1024             | 4255.744      | 12.0                                     | 12.0                                     |
| 8244          | 1024             | 8441.856      | 12.0                                     | 12.0                                     |

#### 8.1.4 フィルタリングと入力についての考慮事項

電流の測定は多くの場合ノイズがあり、ノイズの定義も困難なことがあります。INA234 では、Configuration レジスタ (0h) で変換時間と平均値の数を別々に選択でき、複数のフィルタリング・オプションを選択できます。変換時間はシャント電圧とバス電圧の測定値に対して個別に設定できるため、電源バスの監視を柔軟に構成できます。

内部 ADC は、500kHz (最大 ±10%) のサンプリング・レートを持つデルタ・シグマ ( $\Delta\Sigma$ ) フロント・エンドをベースにしています。このアーキテクチャは本質的にノイズ除去に優れていますが、サンプリング・レートの高調波、またはその付近で発生する過渡が問題を起こす可能性があります。これらの信号は 1MHz 以上なので、デバイスの入力時にフィルタリングを組み入れることで管理できます。周波数が高いため、測定値の精度にほぼ影響を与えず、フィルタ上に値の小さい直列抵抗を使用できます。一般に、デバイス入力のフィルタリングは、500kHz (最大 ±10%) のサンプリング・レートの正確な高調波 (1MHz より高い) で過渡が発生している場合にのみ必要です。可能な限り小さい値の直列抵抗 (標準で 100Ω 以下) とセラミック・コンデンサを使用して、フィルタリングを行います。このコンデンサの推奨値は、0.1μF ~ 1μF です。図 8-1 に、入力にフィルタを追加したデバイスを示します。

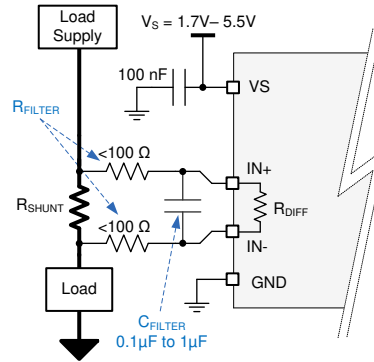


図 8-1. 入力フィルタリング

デバイス入力に対しては、さらに過負荷状態も考慮します。デバイス入力、入力間で **26V** を許容するよう規定されています。大きな差動シナリオでは、シャントの負荷側でグラウンドに短絡していることがあります。この種類のイベントが発生した場合、シャント両端に電源電圧がフルに印加される可能性があります (電源またはエネルギー保存コンデンサがその電圧をサポートできる場合)。グラウンドへの短絡を除去すると、誘導性キックバックが発生して、デバイスの **26V** の差動、または **28V** の同相の定格を超える可能性があります。誘導性キックバック電圧は、十分なエネルギー保存コンデンサと組み合わせたツェナー型過渡吸収デバイス (一般に **transzorbs** といいます) によって最適に制御されます。**過渡堅牢性を備えた電流シャント・モニタのリファレンス・デザイン**では、電流検出抵抗の両端で発生する電圧を測定するために使用するハイサイド電流シャント・モニタと、過渡過電圧状態から電流検出デバイスをより適切に保護する方法について説明しています。

シャントの片側または両側に、大容量のエネルギー保存用の電解コンデンサがないアプリケーションでは、入力に対して電圧の過剰な **dV/dt** が印加され、入力オーバーストレス状態が発生する可能性があります。このイベントの原因として最も多いのが物理的な短絡で、**dV/dt** が過剰な場合は大電流によってシステムで **ESD** 保護がアクティブになる可能性があります。デバイスの各入力と直列に **10Ω** の抵抗を追加すると、デバイスの定格である最大 **28V** までの **dV/dt** 障害に対して十分な保護を行えることが、テストにより示されています。これらの抵抗を記載されている範囲内で選択することにより、精度への影響を最小限に抑えることができます。

## 8.2 代表的なアプリケーション

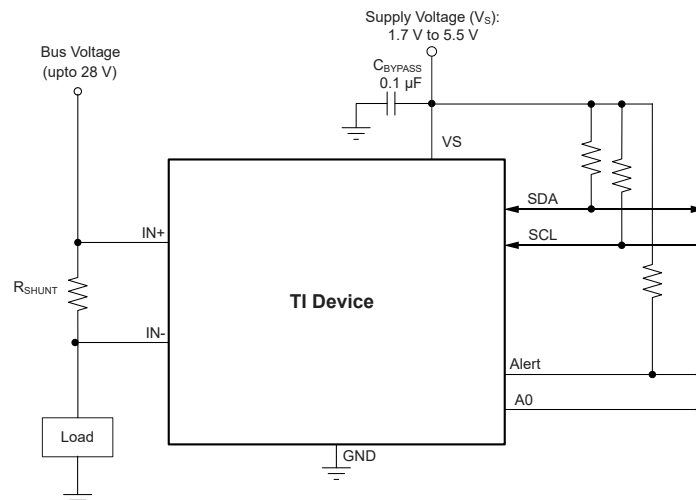


図 8-2. 代表的なハイサイド・センシング回路の構成、INA234

## 8.2.1 設計要件

INA234 は、電流が電流検出抵抗 ( $R_{SHUNT}$ ) を流れる際に、この抵抗の両端に生じる電圧を測定します。また、このデバイスはバス電源電圧も測定し、キャリブレーションが行われていれば電力を計算します。さらに、アラート機能を備えており、ユーザー定義のイベントや変換準備完了通知に応答するように **ALERT** ピンをプログラムできます。

図 8-2 に示されている回路の設計要件を、表 8-3 に示します。

表 8-3. 設計パラメータ

| 設計パラメータ                        | 値の例           |
|--------------------------------|---------------|
| 電源電圧 ( $V_S$ )                 | 3.3V          |
| バス電源レール ( $V_{CM}$ )           | 12V           |
| 平均電流                           | 6A            |
| 過電流フォルトのスレッショルド                | 9A            |
| 監視できる最大電流 ( $I_{MAX}$ )        | 10A           |
| ADC 範囲の選択 ( $V_{SENSE\_MAX}$ ) | $\pm 81.92mV$ |

## 8.2.2 詳細な設計手順

この設計例では、シャント抵抗の選択、キャリブレーション・レジスタのプログラミング、正しいフォルト・スレッショルドの設定、デバイスから返された値を適切にスケールリングする方法について説明します。

### 8.2.2.1 シャント抵抗の選択

表 8-3 の値を使用して、シャント抵抗の最大値は、検出された電流の最大値 ( $I_{MAX}$ ) と選択した ADC 範囲の最大許容検出電圧 ( $V_{SENSE\_MAX}$ ) に基づいて計算されます。最大電流で動作する場合、差動入力電圧はデバイスの最大フルスケール範囲  $V_{SENSE\_MAX}$  を超えることはできません。指定された設計パラメータに式 5 を使用すると、 $R_{SHUNT}$  の最大値は  $8.192m\Omega$  と算出されます。算出された最大値より小さく、最も最大値に近い標準の抵抗値は  $8.0m\Omega$  です。より小さな抵抗を使用すると、電力損失が最小限に抑えられますが、精度が低下します。選択するシャント抵抗は、目的の動作温度で最大負荷時の消費電力を処理するのに十分なワット数を備えている必要があります。

$$R_{SHUNT} < \frac{V_{SENSE\_MAX}}{I_{MAX}} \quad (5)$$

### 8.2.2.2 デバイスの構成

INA234 をプログラムする最初のステップは、デバイスの構成レジスタ (0h) を適切に設定することです。最初の電源投入時に、構成レジスタはリセット値に設定されます (表 7-4 を参照)。デフォルトの電源投入状態では、デバイスは  $\pm 81.92mV$  の範囲で測定され、ADC がシャント電圧とバス電圧 (IN- の電圧) を連続的に変換するよう設定されます。デフォルトの電源投入条件が設計要件を満たしていない場合、各  $V_S$  電源サイクル・イベント後に、これらのレジスタを正しく設定する必要があります。

### 8.2.2.3 Shunt Calibration レジスタのプログラム

Shunt Calibration レジスタは、デバイスが電流に基づいて結果を正しく通知できるよう、各  $V_S$  の電源投入時に正確にプログラムする必要があります。最初のステップは、式 2 を使用して電流の最小 LSB 値を計算することです。この式に最大想定電流 10A を当てはめると、LSB サイズは  $4.8828125mA$  になります。INA234 では、CURRENT\_LSB を最小 LSB サイズの 8 倍まで選択できます。この例では、値として 5mA が使用されています。CURRENT\_LSB と、シャント抵抗に対して選択した値に式 1 を当てはめると、Shunt Calibration レジスタの設定は 2048d (800h) になります。Shunt Calibration レジスタに不適切な値を設定すると、電流に基づく結果はすべて 0 になります。シャント電圧とバス電圧の読み取りや、アラート制限の設定には、このレジスタをプログラムする必要はありません。

### 8.2.2.4 目標のフォルト・スレッショルドの設定

INA234 には、「**ALERT** ピン」で説明されているように、いくつかの異なるフォルト条件で Alert ピンをアサートする機能があります。Alert ピンをアサートするために必要なフォルト条件は、Mask/Enable レジスタ (6h) を適切にプログラムして選

摂する必要があります。フォルト・スレッシュホールドを設定するには、目標のトリップ・スレッシュホールドを **Alert Limit レジスタ (7h)** にプログラムします。

たとえば、過電流フォルト条件を選択するには、**Mask/Enable レジスタ**の **SOL** ビットを **1** にセットします。過電流条件に必要なスレッシュホールドは、**Alert Limit レジスタ**でプログラムする必要があります。この例では、過電流スレッシュホールドは **9.0A** で、電流検出抵抗の値は **8.0mΩ** なので、シャント電圧制限は **72mV** です。シャント電圧制限を計算した後は、シャント電圧制限をシャント電圧の **LSB** サイズで除算して、**Shunt Over Voltage Limit レジスタ**の値を求めます。

この場合、**alert limit レジスタ**の計算値は  $72\text{mV}/40\mu\text{V} = 1800\text{d}$  (**708h**) です。**Shunt レジスタ**の下位 **4** ビットは予約済みなので、**Fault レジスタ**にプログラムされる値は左に **4** ビットだけシフトする (**16** で乗算する) 必要があります。結果として、最終的な **Alert Limit レジスタ**の値は **28800** (**7080h**) です。

**Alert Limit レジスタ**に格納される値は、 $V_S$  電力サイクル・イベント後はデフォルト値に設定され、電力が印加されるたびに再プログラムする必要があります。

### 8.2.2.5 戻り値の計算

表 8-3 に示されている設計要件を想定したレジスタ値を、表 8-4 に示します。構成、キャリブレーション、マスク / イネーブル、アラート制限レジスタにユーザーがプログラムする値と、シャント電圧、電流、バス電圧、電力について返される値が示されています。パラメータ値は、戻り値と **LSB** の値の乗算で求めます。

シャント電圧、電流、バス電圧について返される値は、**LSB** の値を乗算する前に、**4** ビットだけ右シフトするか、**16** で除算して、正しい **12** ビットの値に変換する必要があります。このシフトが必要なのは、戻り値の下位 **4** ビットは予約済みで、常に **0** であるためです。

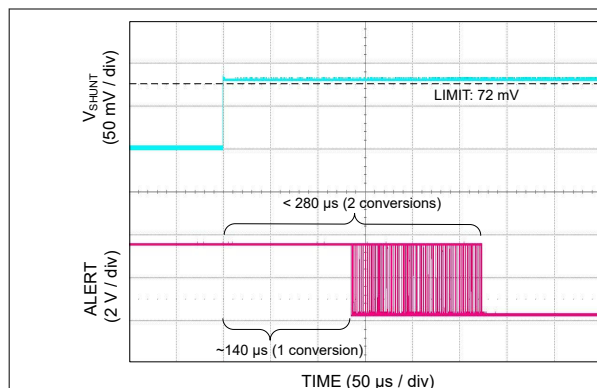
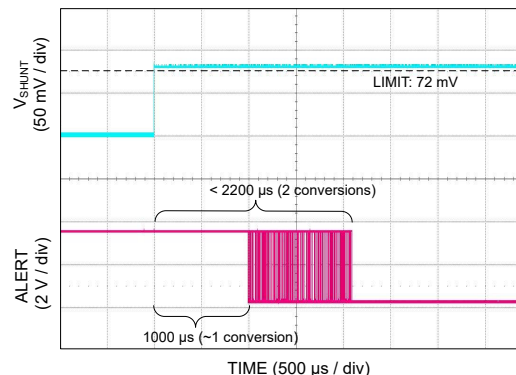
**表 8-4. 戻り値の計算**

| レジスタ名            | 内容             | 右シフトされた 12 ビットの値 | LSB の値                                | 計算結果                                        |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 構成 (0h)          | 16679d (4127h) | —                | —                                     | —                                           |
| キャリブレーション (5h)   | 2048d (800h)   | —                | —                                     | —                                           |
| マスク / イネーブル (6h) | 32768 (8000h)  | —                | —                                     | —                                           |
| アラート制限 (7h)      | 28800d (7080h) | 1800d (708h)     | 40μV/LSB                              | $1800 \times 40\mu\text{V} = 0.072\text{V}$ |
| シャント電圧 (1h)      | 19200d (4B00h) | 1200d (4B0h)     | 40μV/LSB                              | $1200 \times 40\mu\text{V} = 0.048\text{V}$ |
| バス電圧 (2h)        | 7500d (1D4Ch)  | 468d (1D4h)      | 25.6mV/LSB                            | $468 \times 25.6\text{mV} = 11.98\text{V}$  |
| 電流 (4h)          | 19200d (4B00h) | 1200d (4B0h)     | 5mA/LSB                               | $1200 \times 5\text{mA} = 6\text{A}$        |
| 電力 (3h)          | 450d (1C2h)    | —                | 電流 LSB $\times 32 = 160\text{mW/LSB}$ | $450 \times 160\text{mW} = 72\text{W}$      |

シャント電圧と電流の戻り値を、**2** の補数形式で表記します。**2** の補数形式では、バイナリの負の値は戻り値の最上位ビットが **1** になります。これらの値は、最初にすべてのビットを反転し、**1** を足して、符号なしバイナリ値にすることによって **10** 進数に変換することができます。次に、この値に負の符号を付けて、**10** 進数に変換する必要があります。

### 8.2.3 アプリケーション曲線

変換時間 ( $t_{CT}$ ) が **140μs**、平均化が **1** に設定されているとき、シャント過電圧制限 **72mV** に対する **ALERT** ピンの応答を、図 8-3 に示します。図 8-4 は、同じ制限について、変換時間を **1.1ms** に増やしたときの応答です。これらの図に示すスコープの画面ショットは、**ALERT** チャネルで持続性が有効になっています。**INA234** の内部 **ADC** クロックに対してどのタイミングでフォルトが発生したかに応じて、**ALERT** 応答時間がどのように変化するかを、図 8-3 と 図 8-4 に示します。制限スレッシュホールドをわずかに超過しただけのフォルト条件では、**ALERT** ピンの応答時間は **1** から **2** 変換サイクルの範囲で変動する可能性があります。前述のように、内部 **ADC** 変換サイクルの開始時間に対して、どのタイミングでフォルト・イベントが発生したのかによって変動が生じます。制限スレッシュホールドを大幅に超えるフォルト・イベントの場合、アラートは **1** 変換サイクル以内に応答できます。

図 8-3. アラート応答 ( $t_{CT} = 140\mu s$ )図 8-4. アラート応答 ( $t_{CT} = 1.1ms$ )

### 8.3 電源に関する推奨事項

図 8-2 は、このデバイスの入力回路が、電源電圧 ( $V_S$ ) を超える同相電圧の信号を正確に測定できることを示しています。たとえば、 $V_S$  電源ピンには 5V の電圧を印加できますが、監視対象のバス電源電圧 (同相電圧) は最大 28V の可能性があります。このデバイスは、電源が供給されているかどうかにかかわらず、入力ピンで -0.3V~28V の全範囲に耐えられます。

必要な電源バイパス・コンデンサは、安定性を保証するため、デバイスの電源ピンとグランド・ピンにできるだけ近づけて配置します。この電源バイパス・コンデンサの標準値は 0.1μF です。ノイズが多い、またはインピーダンスが高い電源を使ったアプリケーションでは、デカップリング・コンデンサの追加による電源ノイズの除去が必要な場合があります。

### 8.4 レイアウト

#### 8.4.1 レイアウトのガイドライン

入力ピン (IN+ と IN-) は、ケルビン接続 (4 線式接続) を使って検出抵抗に接続します。この接続方法により、入力ピン間の電流検出抵抗のインピーダンスのみを確実に検出できます。一般に、電流検出抵抗の配線に不備があると、入力ピン間の抵抗が増加します。電流検出抵抗の抵抗値は非常に小さいため、余分なインピーダンスに大電流が流れると大きな測定誤差が生じます。電源バイパス・コンデンサは、電源とグランドのピンにできるだけ近づけて配置します。

## 8.4.2 レイアウト例

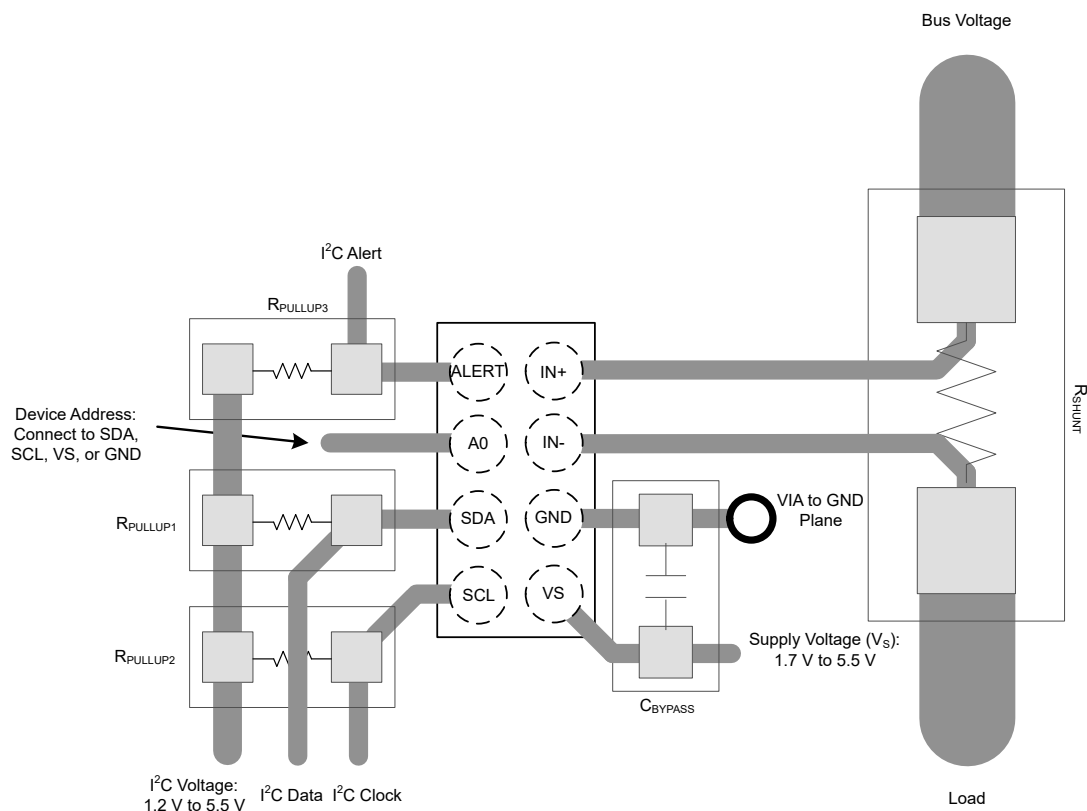


図 8-5. INA234 DSBGA のレイアウト例 (ハイサイド)

## 9 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 9.1 デバイスのサポート

#### 9.1.1 開発サポート

開発サポートについては、以下を参照してください。

『[INA234EVM および INA236EVM ユーザー・ガイド](#)』(SBOU264)

### 9.2 ドキュメントのサポート

#### 9.2.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[過渡堅牢性を備えた電流シャント・モニタのリファレンス・デザイン](#)』(TIDU473)
- テキサス・インスツルメンツ、『[INA234EVM および INA236EVM ユーザー・ガイド](#)』(SBOU264)

### 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[ti.com](#) のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 9.4 サポート・リソース

[TI E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

### 9.5 商標

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 9.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

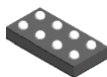
ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 9.7 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは、予告なしに、また、ドキュメントの改訂なしに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

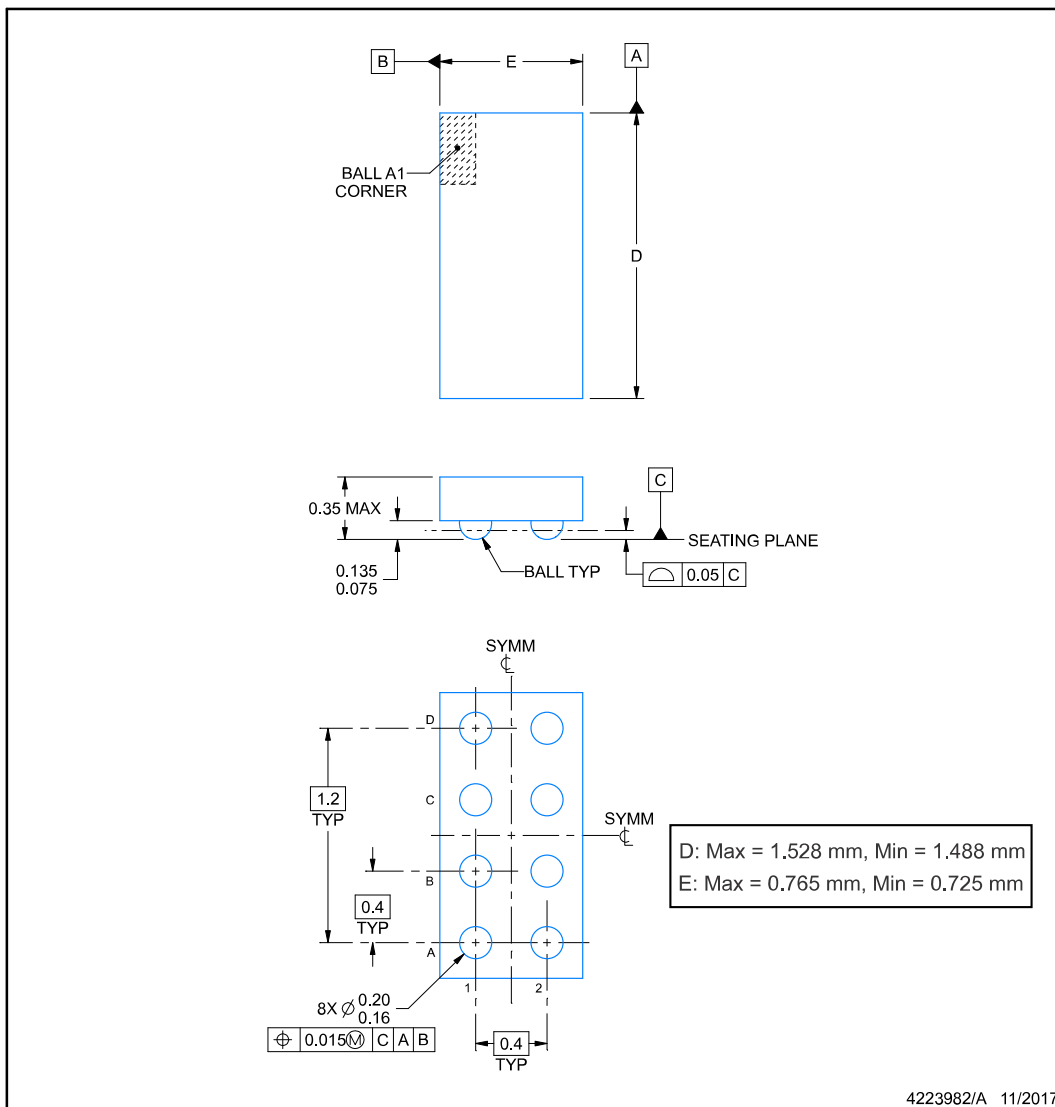


**YBJ0008**

## PACKAGE OUTLINE

**DSBGA - 0.35 mm max height**

DIE SIZE BALL GRID ARRAY

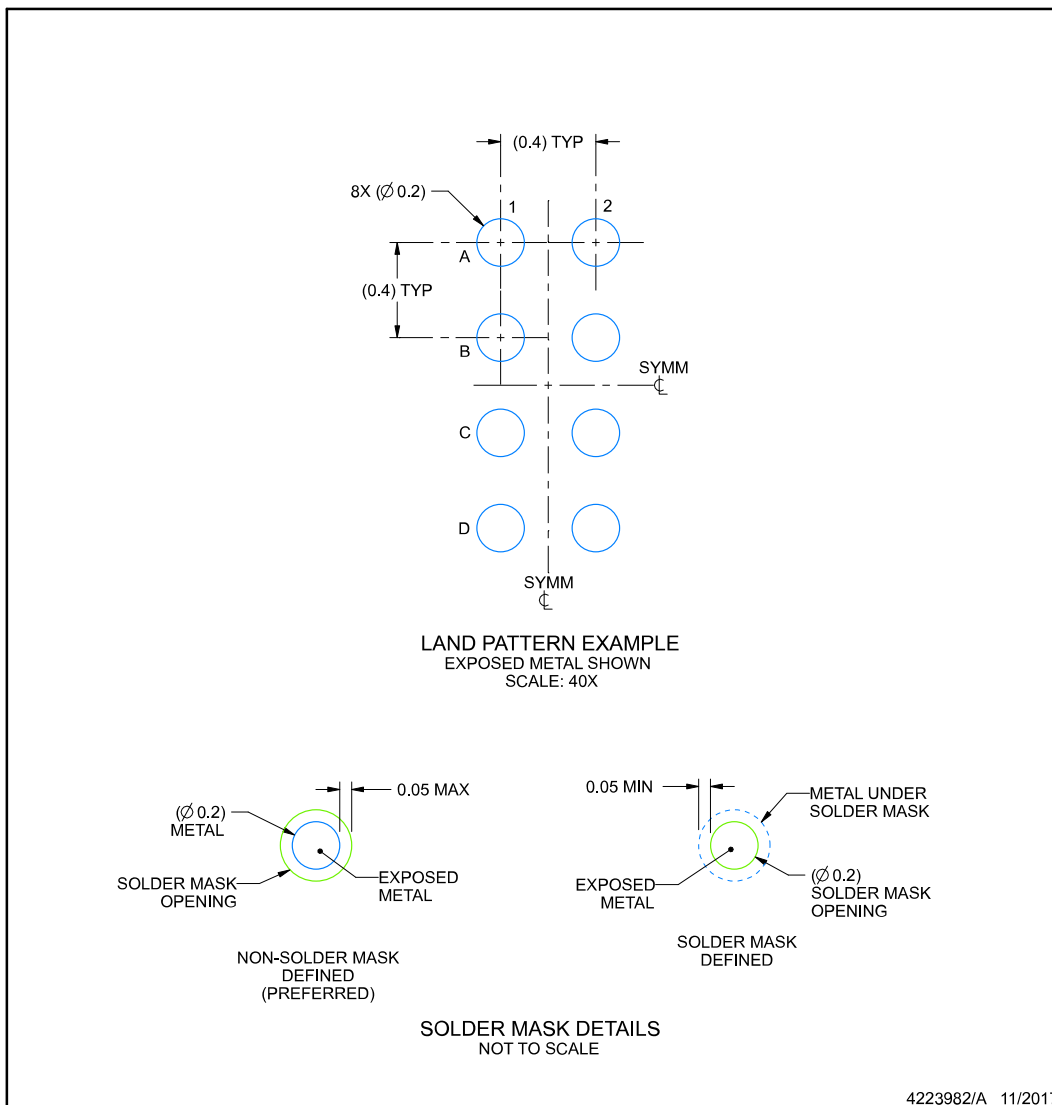


**NOTES:**

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

**EXAMPLE BOARD LAYOUT****YBJ0008****DSBGA - 0.35 mm max height**

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



NOTES: (continued)

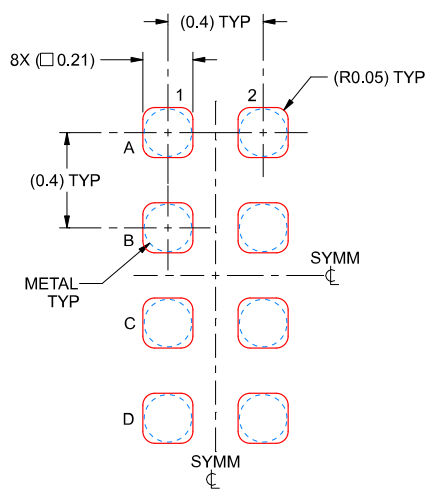
3. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints.  
 See Texas Instruments Literature No. SNVA009 ([www.ti.com/lit/snva009](http://www.ti.com/lit/snva009)).

## EXAMPLE STENCIL DESIGN

**YBJ0008**

**DSBGA - 0.35 mm max height**

## DIE SIZE BALL GRID ARRAY



**SOLDER PASTE EXAMPLE**  
**BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL**  
**SCALE: 40X**

4223982/A 11/2017

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable Device | Status<br>(1) | Package Type | Package<br>Drawing | Pins | Package<br>Qty | Eco Plan<br>(2) | Lead finish/<br>Ball material<br>(6) | MSL Peak Temp<br>(3) | Op Temp (°C) | Device Marking<br>(4/5) | Samples                 |
|------------------|---------------|--------------|--------------------|------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| INA234AIYBJR     | ACTIVE        | DSBGA        | YBJ                | 8    | 3000           | RoHS & Green    | SNAGCU                               | Level-1-260C-UNLIM   | -40 to 125   | 1KX                     | <a href="#">Samples</a> |
| INA234BIYBJR     | ACTIVE        | DSBGA        | YBJ                | 8    | 3000           | RoHS & Green    | SNAGCU                               | Level-1-260C-UNLIM   | -40 to 125   | 1O3                     | <a href="#">Samples</a> |

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



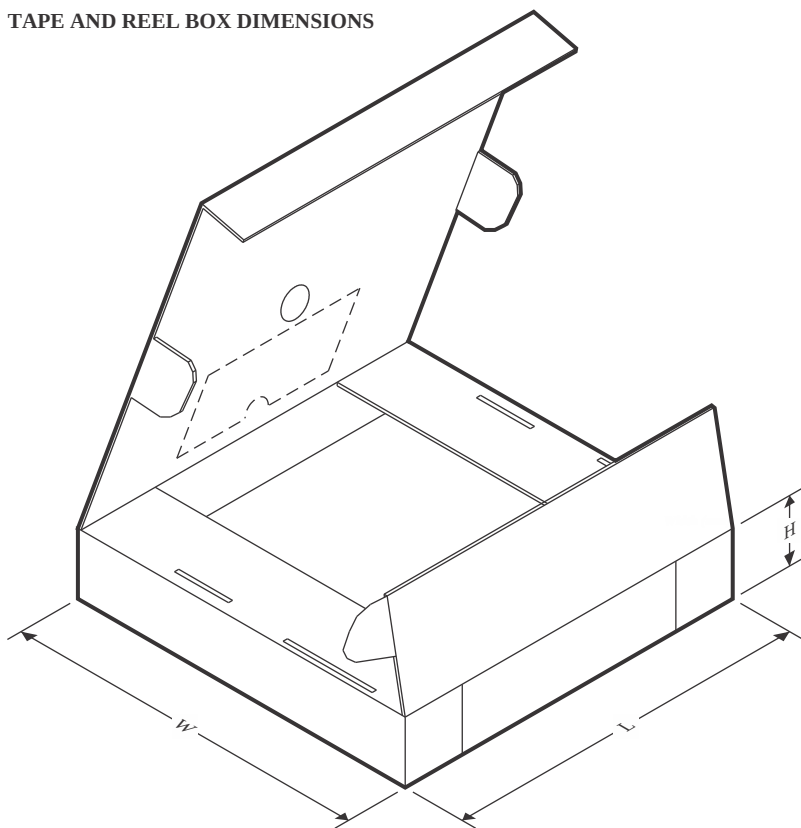
## TAPE AND REEL INFORMATION



\*All dimensions are nominal

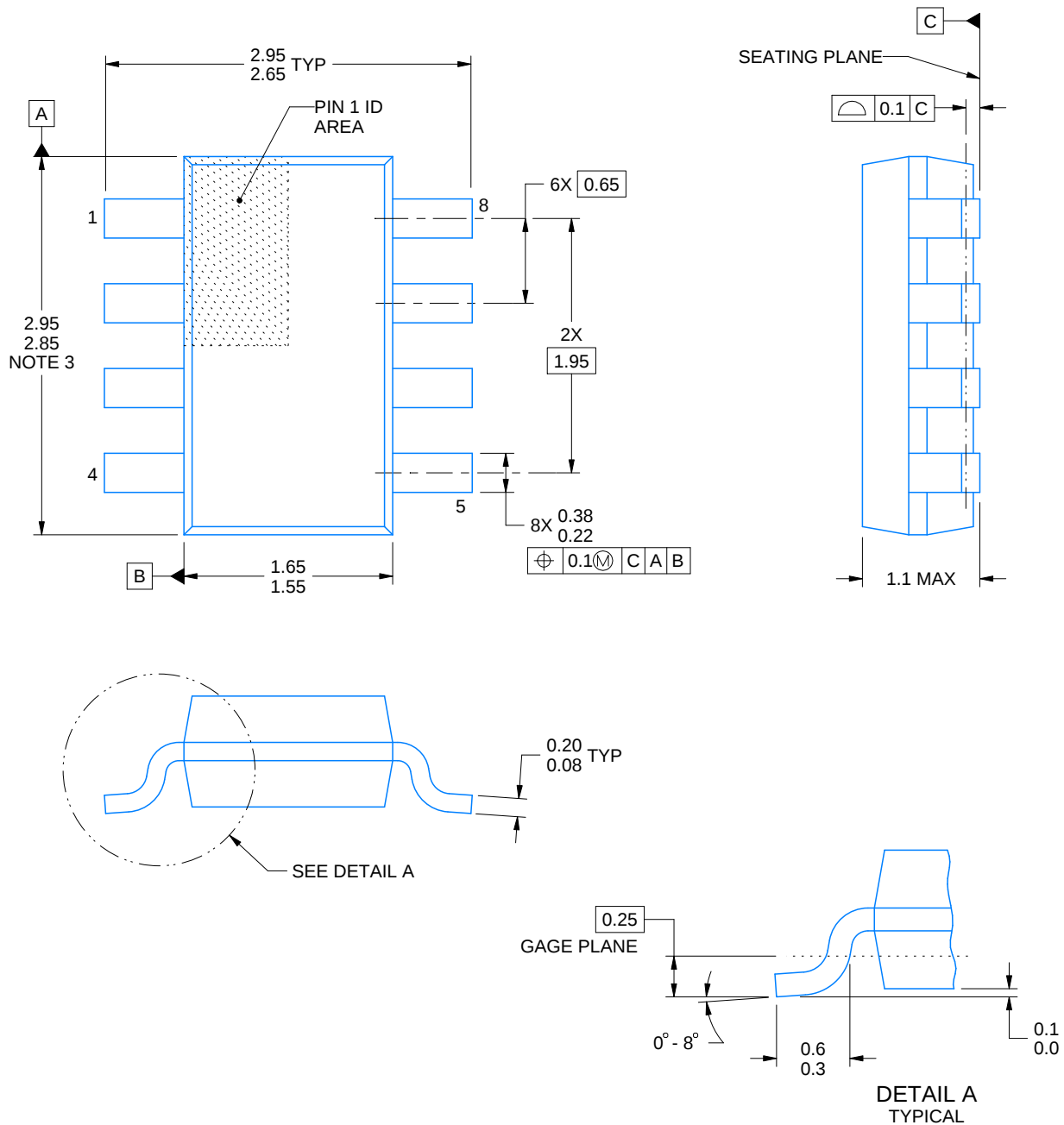
| Device       | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|--------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| INA234AIYBJR | DSBGA        | YBJ             | 8    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 0.84    | 1.62    | 0.43    | 2.0     | 8.0    | Q1            |
| INA234AIYBJR | DSBGA        | YBJ             | 8    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 0.84    | 1.62    | 0.43    | 2.0     | 8.0    | Q1            |
| INA234BIYBJR | DSBGA        | YBJ             | 8    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 0.84    | 1.62    | 0.43    | 2.0     | 8.0    | Q1            |
| INA234BIYBJR | DSBGA        | YBJ             | 8    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 0.84    | 1.62    | 0.43    | 2.0     | 8.0    | Q1            |

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



\*All dimensions are nominal

| Device       | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|--------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| INA234AIYBJR | DSBGA        | YBJ             | 8    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| INA234AIYBJR | DSBGA        | YBJ             | 8    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| INA234BIYBJR | DSBGA        | YBJ             | 8    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |
| INA234BIYBJR | DSBGA        | YBJ             | 8    | 3000 | 182.0       | 182.0      | 20.0        |



4222047/C 10/2022

## NOTES:

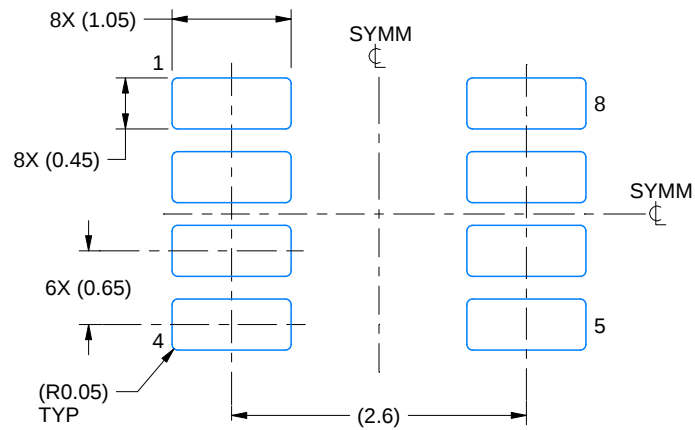
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

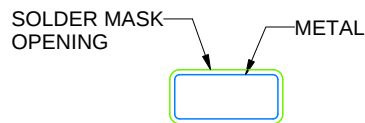
DDF0008A

SOT-23 - 1.1 mm max height

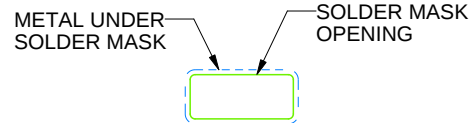
PLASTIC SMALL OUTLINE



LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:15X



NON SOLDER MASK  
DEFINED



SOLDER MASK  
DEFINED

SOLDER MASK DETAILS

4222047/C 10/2022

NOTES: (continued)

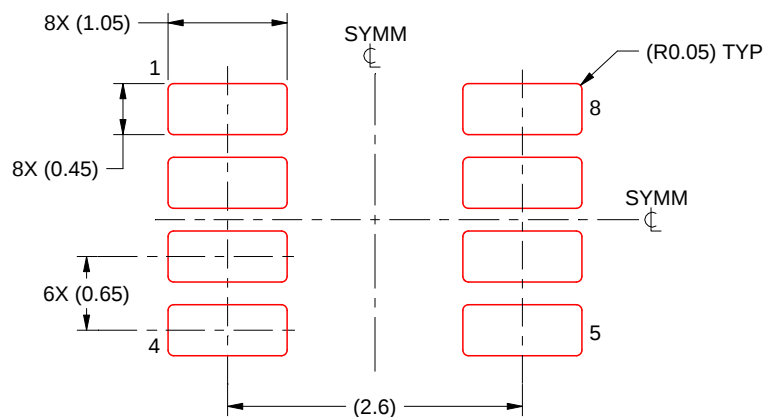
4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

## EXAMPLE STENCIL DESIGN

DDF0008A

SOT-23 - 1.1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:15X

4222047/C 10/2022

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
7. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとしします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated